PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-295428

(43)Date of publication of application: 15.10.2003

(51)Int.CI.

7/004 B01J 35/02 7/075

(21)Application number: 2002-086168 (22)Date of filing:

26.03.2002

2002020947

(71)Applicant : DAINIPPON PRINTING CO LTD (72)Inventor: KOBAYASHI HIRONORI

(30)Priority

Priority number: 2001096012 2001355410 Priority date: 29.03.2001 20.11.2001 30.01.2002

Priority country: JP JP JP

(54) METHOD FOR MANUFACTURING PATTERN FORMING BODY AND PHOTOMASK USED FOR THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a pattern forming body which can form patterns with high accuracy in manufacturing the pattern forming body, does not require a post treatment after exposure and eliminates the worry about the deterioration of the pattern forming body itself as a photocatalyst is not contained in the formed pattern forming body itself. SOLUTION: The method for manufacturing the pattern forming body has a substrate preparing process step for the pattern forming body of preparing a substrate for the pattern forming body having a characteristic changing layer changed in the characteristics of the surface by the effect of the photocatalyst and a pattern forming process step of forming the patterns changed in the characteristics on the surface of the characteristic changing layer by arranging the photocatalyst-containing layer side substrate formed with the photocatalyst- containing layer containing the (a) photocatalyst on the substrate and the characteristic changing layer apart a spacing so as to attain ≤200 µm, then

irradiating the layers with energy from a prescribed direction by which forming the pattern changed in the characteristics on the surface of the lavers.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-295428 (P2003-295428A)

(P2003-295428A) (43)公開日 平成15年10月15日(2003.10.15)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		デ・	マコード(参考)
G03F	7/004	5 2 1	G03F	7/004	5 2 1	2H025
B 0 1 J	35/02		B 0 1 J	35/02	J	2H048
G 0 2 B	5/20	101	G 0 2 B	5/20	101	2H095
G03F	1/08		G 0 3 F	1/08	A	4G069
	7/075	5 1 1		7/075	5 1 1	
			審査前	求 未請求	請求項の数32 〇	L (全 22 頁)

(21)出顯番号	特願2002-86168(P2002-86168)	(71)出願ノ
(22)出顧日	平成14年3月26日(2002.3.26)	(TO) Philip d
(31)優先権主張番号	特順2001-96012 (P2001-96012)	(72)発明者
(32)優先日	平成13年3月29日(2001.3.29)	
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(74)代理/
(31)優先権主張番号	特願2001-355410(P2001-355410)	

(31) 優先維士銀書号 特額2001 - 355410 (P2001 - 35541 (P2001 - 2004 (P2001 - 2004 (P2002 - 2004 (P20

)出願人 000002897 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

72)発明者 小林 弘典 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内

(4)代理人 100101203 弁理士 山下 昭彦 (外1名)

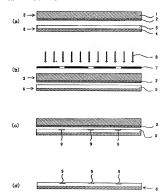
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 パターン形成体の製造方法およびそれに用いるフォトマスク

(57)【要約】

【課題】 本発明は、パターン形成体の製造に際して、 高精度にパターンを形成することが可能であり、電光後 の後処理がで乗で、かつ製造されたパターン形成体内に 光触媒が含有されていないことから、パターン形成体自 体の劣化の心配もないパターン形成体の製造方法を提供 することを主目的とするものである。

【解決手段】 本発明は、光触媒の作用により表面の特性が変化する特性変化層を有するパターン形成体用基板 を調製するパターン形成体用基板側製工程と、光触媒を 含有する光触媒含有層が基材上に形成されてなる光触媒 含有層側基板の光触媒含有層と上記特性変化層とを、2 00川以下となるように間隙をおいて配置した後、所 建の方向からエネルギーを照射することにより、上記特 性変化層表面に特性の変化したパターンを形成するパターン形成 かの設立方法を提供することにより上記課題を解決する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光触媒の作用により表面の特性が変化する特性変化層を有するパターン形成体用基板を調製するパターン形成体用基板を調製するパターン形成体用基板調製工程と.

【請求項2】 前記光触媒含有層と前記特性変化層と を、0、2μm~10μmの範囲内となるよう間隔をお いて配置したことを特徴とする請求項1に記載のパター ン形成体の製造方法。

【請求項3】 前記光触媒合有層側基板が、基材と、前 記基材上にパターン状に形成された光触媒合有層とを有 することを特徴とる請求項1または請求項2に記載の パターン形成体の製造方法。

【請求項4】 前記光触媒含有層側基板が、基材と、前 記基材上に形成された光触媒含有層と、パターン状に形 成された遮光部とを有し、

前記パターン形成工程におけるエネルギーの照射が、光 触媒含有層側基板から行なわれることを特徴とする請求 項1または請求項2に記載のパターン形成体の製造方 法。

【請求項5】 前記光触媒含有層側基板において、前記 適光部が前記基材上にパターン状に形成され、さらにそ の上に前記光触媒含有層が形成されていることを特徴と する請求項4に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項6】 前記光触媒含有層側基板において、前記 基材上に光触媒含有層が形成され、前記光触媒含有層上 に前記遮光部がパターン状に形成されていることを特数 とする請求項4に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項7】 前記光触媒合有層側基板において、前記 光触媒合有層上に厚みが0.2μm~10μmの範囲内 であるスペーサがパターン採化形成されており、確記ス ペーサと前記特性変化層とを接触させて露光させること を特徴とする請求項2に記載のパターン形成体の製造方 法。

【請求項8】 前記スペーサが、遮光性の材料で形成された遮光部であることを特徴とする請求項7記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項9】 透明定基材上に憲光部がバターン状に形成されたフォトマスク上にアライマー層を介して光触媒 含有層分形成された光触媒含有層限基板と、少なくとも 前記光触媒含有層中の光触媒の作用により特性の変化す る特性変化層を有するパターン形成体用基板とを、前記 光触媒含有層および前記パターン形成体用基板が接触す るように影響)、よしくは前部半軸媒合有層の半軸媒の 作用が前記特性致化層に及ぶ距離を隔てて前記光触媒為 有層機基板を配置した後、エネルギーを照射することに より、照相した部分の特性変化層の特性変更化させて、 次いで、光触媒合有層限基板を取り外すことにより特性 の変化したパターンを形成することを特徴とするパター ン形成体の製造方法。

【請求項10】 前記光触媒合有層の光触媒の作用が前 記特性変化層と及よず距離が、0.2μm~10μmの範 囲内とであることを特徴とする請求項9に記載のパター 分形成体の製造方法。

【請求項11】前記光触媒含有層が、光触媒からなる層であることを特徴とする請求項1から請求項1のまでのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法.

【請求項12】 前記光触媒合有層が、光触媒を真空製 膜法により基材上に製膜してなる層であることを特徴と する請求項11に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項13】 前記光触媒合有層が、光触媒とバイン ダとを有する層であることを特徴とする請求項1から請 求項10までのいずれかの請求項に記載のパターン形成 体の製造方法。

【請求項14】 前配光触媒が、前記光触媒が、酸化チタン(TiO_2)、酸化郵船(ZnO)、酸化スズ(S の O_2)、大夕ン酸ストロンチウム(SrTiO_3)、酸化タングステン(WO_3)、酸化ビスマス(Bi_2 O $_3$)、および酸化鉄(Fe_2 O $_3$)から選択される1種またはえ種以上の物質であることを特徴とする請求項1または影響項13までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項15】 前記光触媒が酸化チタン (TiO₂) であることを特徴とする請求項14記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項16】 前配パターン形成体用基板が、少なく とも基板とこの基板上に設けられた前記特性変化層とか ら形成されていることを特徴とする請求項1から請求項 15までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の 製造方法。

【請求項17】 前記特性変化層が、光触媒含有層中の 光触媒の作用により、エネルギー照射された際に溶体と の接触角が低下するように濡れ性が変化する濡れ性変化 層であることを特徴とする請求項16記載のパターン形 成体の製造方法。

【請求項18】 前記溜れ性変化層上における表面張力 40mN/mの液体との接触角が、鑑光されていない部 分において10°以上であり、露光された部分において 9°以下であることを特徴とする請求項17に記載のパ ターン形成株の製造方法。

【請求項19】 前記濡れ性変化層が、オルガノボリシ ロキサンを含有する層であることを特徴とする請求項1 7または請求項18に記載のパターン形成体の製造方 法. 【請求項20】 前記オルガノボリシロキサンが、フル オロアルキル基を含有するボリシロキサンであることを 特徴とする請求項19記載のパターン形成体の製造方 法.

【請求項21】 前記オルガノボリシロキサンが、 Y_n $SiX(_{\alpha-n})$ (ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミン基、アェルを基またはエボキシ基を示し、Xはアルコキシル基またはX1の一の3までの整数である。Y0で示される柱素では合物の1種または2種以上の加水分解縮合物であるオルガノボリシロキサンであることを特徴とする請求項19または請求項20に配載のX19年)一粉度体の製造方法。

【請求項22】 前記パターン形成体用基板が、自己支 特性を有するフィルムであり、その少なくとも一方の表 面が光触媒を有層中の光触媒の作用により、未れギー 照射された際に液体との接触角が低下するように濡れ性 が変化するようなフィルム状の濁れ性変化層であること を特徴とする請求項1から請求項15までのいずれかの 請求項に混成のパターン形弦体の製造方法。

【請求項23】 前記特性変化層が、光触媒合有層中の 光触媒の作用により分解除去される分解除去層であるこ とを特徴とする請求項16に記載のパターン形成体の製 造方法。

【請求項24】 前記分解除去層とこの分解除去層が分 解除去された際に露出する基板との液体との接触角が異 なることを特徴とする請求項23記載のパターン形成体 の製造方法。

【請求項25】 前記分解除去層が、自己組織化単分子 腹、ラングミュアープロジェット膜、もしくは交互吸着 腹のいずれかであることを特徴とする請求項23または 請求項24に記載のパケーン形成体の製造方法。

【請求項26】 前記エネルギー照射が、光触媒合有層 を加熱しながらなされることを特徴とする請求項1から 請求項25までのいずれかの請求項に記載のパターン形 成体の製造方法。

【請求項27】 透明な基材と、前記透明な基材上にバ ターン状に形成された選出版と、前記透明な基材および 選光部上に形成されたプライマー層と、前記プライマー 層上に形成された光触媒含有層とからなることを特徴と するフォトマスク。

【請求項28】 透明な基材と、前記透明な基材上に形成された光触域含有限と、0.2μm~10μmの厚みで前記光触域含有限と、0.2μm~10μmの厚みパターンとからなることを特徴とするフォトマスク。 【請求項29】 透明な基材と、0.2μm~10μm の厚みで簡認透明基材上にアターン状に形成された遮光 部パターンと、前記透明な基材および前記遮光部パターン上に形成された光光触媒含有限とからなることを特徴と
オスェトマステ 【請求項30】 上記請求項1から請求項26までのいずれかの請求項に記載されたパターン形成体の製造方法 により製造されたパターン形成体に、機能性部が配置されたことを特徴とする機能性素子。

【請求項31】 前記機能性部が金属であることを特徴 とする請求項30に記載の機能性素子。

【請求項32】 請求項30に記載された機能性素子の 機能性部が、画素部であることを特徴とするカラーフィ

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、光触媒を用いて特性を変化させるに当たり、形成されたパターン形成体には には光触媒が存在しないでか、 総時的に劣化する可能性 の少ないパターン形成体の製造方法、およびこの製造方 法にも用いることができるフォトマスクに関するもので ある。

[0002]

【従来の技術】従来より、高精細なパターンを形成する 方法として、基材上に塗布したフォトレジスト層にパタ ーン露光を行い、露光後、フォトレジストを現像し、さ らにエッチングを行ったり、フォトレジストに機能性を 有する物質を用いて、フォトレジストの露光によって目 的とするパターンを直接形成する等のフォトリソグラフ ィーによるパターン形成体の製造方法が知られている。 【0003】フォトリソグラフィーによる高精細パター ンの形成は、液晶表示装置等に用いられるカラーフィル タの着色パターンの形成、マイクロレンズの形成 精細 な電気回路基板の製造、パターンの露光に使用するクロ ムマスクの製造等に用いられているが、これらの方法に よっては、フォトレジストを用いると共に、電光後に適 体現像液によって現像を行ったり、エッチングを行う必 要があるので、廃液を処理する必要が生じる等の問題点 があり、またフォトレジストとして機能性の物質を用い た場合には、現像の際に使用されるアルカリ海等によっ て劣化する等の問題点もあった。

[004]カラーフィルク等の高精細なパターンを印刷等によって形成することも行われているが、印刷で形成され、介を記載されるパターンには、位置精度等の問題があり、高精度なパターンの形成は困難であった。

【0005】一方、このような問題点を解決するため に、光触媒の作用により濡れ性が変化する物質を用いて パターンを形成するパターン形成体の製造方法等が本発 明者等において検討されてきた。しかしながら、これま 変造されるパターン形成体の製造方法は、 製造されるパターン形成体の経期によっては、こ の光触媒によって分化が起こる可能性があるという問題 点を有する場合もあった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点 に鑑みてなされたもので、バターン形成体の製造に際し 、高特度にパターンを形成することが可能であり、露 光後の後処理が不要で、かつ製造されたパターン形成体 内に光能域が含有されていないことから、パターン形成 体自体の影化の心配もないパターン形成体の製造方法を 提供することを主目的とするものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明は請求項1において、光触媒の作用により表 成本発明は請求項1において、光触媒の作用により表 面の特性が変化する特性変化層を有するパターン形成体 用基板を調製するパターン形成体用基板調製工程と、光 触媒を合有する光触媒合有層が基材上に形成されてなる 光触媒合有層側基板の光地媒合有層に固関した 後、所定の方向からエネルギーを照射することにより、 上記特性変化層表面に特性の変化したパターンを形成する のパターン形成工程とを有することを特徴とするパター ン形成体の製造方法を提供する。

【〇〇〇8】本発明によれば、特にエネルギー照射後の 後処理も必要無く、種々の特性を有するバターンを高精 細に形成するとができる。また、エネルギー照射後、 バターン形成体から光触媒を有関側基板を取り外すの で、バターン形成体はには光触媒合有層が含まれるこ とがなく、したがってバターン形成体の光触媒の作用に とる経時的な劣化に対する心配がない。さらた、光触媒 含有層と特性変化層との間隔が、上述した範囲内である ので、効率よくかつ精度の良好な特性の変化したバター ンを有するパターン形成体を得ることができる

【0009】上記請求項1に記載された発明においては、請求項2に記載するように、上記光触媒合有層とは結特性変化層とを、0.2μm~10μmの範囲内となるよう間隔をおいて配置したものであることが好ましい。光触媒合有層と特性変化層との間隔が、0.2μm~10μmの範囲内であるので、短時間のエネルギー照射により特性の変化したパターンを有するパターン形成体を得ることができる。

【0010】上記請求項1または請求項2に記載された 発明においては、請求項3に記載するように、上記光軸 媒含有層間表版が、基材と、上記末上にアルーン状に 形成された光触媒含有層とからなることが好ましい。こ のように、光触媒含有層とからなることが好ましい。こ より、フォトマスクを用いることなく特性変化層上に特 性の異ななパターンを形成することが可能となるからで ある。また、光触媒含有層に対応する面のみ特性が変化 するものであるので、照射するエネルギーは特に平分で エネルギーに限られるものではなく、また、エネルギー の照射方面も特に限定されるものではないことから、エ ネルギー温の種類および配置の自由度が大幅に増加する という利せきするよのたである。 【0011】上記請求項1または請求項2に記載された 幾明とおいては、請求項4に記載するように、上記光軸 集合有個開生数が、基材と、上記基村上に形成された光 触媒含有層と、パターン状に形成された進光能とからな り、上記パターン形成工程におけるエネルギーの照射 が、光触媒含有層態態基板から行なわれることが好まし い。

【0012】このように光触媒含有層側基板に進光部を 有することにより、エネルギー照射に際してフォトマス ク等を用いる必要がないことから、フォトマスクと位置 合わせ等が不要となり、工程を簡略化することが可能と なるからである。

(40013) 上記請求項4に記載された発明においては、請求項5に記載するように、上記光触媒合有層側基板において、上記遊光部が上記基材上にバターン状に形成され、さらにその上に上記光触媒始有層が形成されいるものであってもよく。また請求項6に記載するように、上記光触媒合有層が形成され、上記光動媒合有層が形成され、上記光動媒合有層に表しまいて、上記並材上に光部がパターン状に形成されているものであってもよい。【0014】遠光部は、特性変化層と近い位置に配置されることが、得られる特性パターンの精度上好ましいものであるといえる。したがって、上述した位置に過光部を配置されることが、得られる特性パターンの構度上がましいとのである。また、光触媒合有層上に巡光部を形成した場合は、上記パターン形成工程における光触媒合有層と特性変化層との配置に際してのスペーサとして用いることができるという利度に関してのスペーサとして用いることができるという現在有害

ものである。
【0015】上記請求項2に記載された発明において
は、請求項7に記載するように、上記光触媒合有層側基
板において、上記光触媒合有層上に厚みが0、2μm~
10μmの範囲内であるスペーサがパターン状に形成さ
れており、上記スペーサと上記特性変化層とを接触させ
て鑑光させることが好ましい。

【0016】このように、光触媒含有層上にパターン状にスペーサを設け、これを特性変化層と接触させるようして第光であことにより、光触媒含有層と特性変化層との距離を0、2μm~10μmの範囲内に容易に保つことが可能となる。また、このスペーサが形成された部分は光触媒含有層がスペーサにより覆むれることから、この部分はエネルギー照射されて、スペーサが形成された。次少とと同じパターンで特性変化層上に特性の異なるパターンと同じパターンで特性変化層上に特性の異なるパターンと同じパターンを形成することが可能となる。

【0017】上記請求項下に証載された発明において は、請求項8に記載するように、上記スペーサが、選光 性の材料で残された選光器であることが好ましい、ス ペーサが選光器であることにより、選光部を特性変化層 に密着させた状態でエネルギー原則を行うことにより、 より高請離がパターンを移跡することが可能とかるから である。

【0018】本発明はまた、請求項9に記載するように、透明な基材上に遮光部がパターン状に形成されたフォトマスク上にプライマ一層を介して光触媒合有層が形成された光触媒含有層明基板と、少なくとも上記光触媒合有層やみが終めるパターン形成体用基板とを、上記光触媒合有層および上記やターン形成体用基板が接触するように配置し、もしくは上記光触媒合有層の光触媒の作用が上記を配置した後、エネルギーを照付することにより、振りした部分の特性変化層の基準を置ぐて上記光触媒合有層の基拠した部分の特性変化層の基準を置ぐたとにより、振りした部分の特性変化層の基準を変化させて、次いで、光触媒含有層側基板を取り外すことにより執性の変化したパターンを形成することを特徴とするパターン形成体の製造方法を推伸する。

【0019】本発明によれば、特にエネルギー照射後の 処理も必要無く、高速度で高精細なパターンを製造す ることができる。また、エネルギー照射後、パターンか ら光触媒含有層側基版を取り外すので、特性変化層個基 取自体には光触媒含有層が含まれることがなく、したが って光触媒の作用による経時的な劣化に対する心配がな い、さらに、プライマー層の効果により、上記遮光部を パターニングする際に生じ、遮光部もしくは遮光部間の 閉口部に存在する残法等が、光触媒の作用に影響を与え ない。したがって、光触媒の態度を向上させることが可 能であり、短時間のエネルギー照射により特性の変化し たパターンを得ることができる。

【0020】上記請求項9に記載された発明においては、請求項10に記載するように、上記光地域各有層の 大触域の作用が上記特性変化層に及よ距離が、0.2 μ m~10μmの範囲内とであることが好ましい。光触媒 含有層と特性変化層との間隔が、0.2 μm~10μm の範囲内であるので、短時間のエネルギー照射により特 性の変化したパターンを有するパターン形成体を得ることができるからである。

【0021】上記請求項1から請求項10までのいずか、 かの請求項に記載された発明においては、請求項11に 記載するように、上記光無維発有層が、光線媒からなる 層であることが好ましい。光線媒を有層が光線媒のみか らなる層であれば、特性変化圏の特性を変化させる効率 を向上させることが可能であり、効率的にバターン形成 体を製造することができなからである。

【0022】上記請求項11に記載された発明において は、請求項12に記載するように、上記光触媒合有層 が、光触媒を真空製膜法にり基材上に製膜してなる層 陸媒合有層を形成することにより、表面の凹凸が少なく 均一な限厚の均質な光触媒名有層とすることが可能であ り、特性変化構表面への特性パターンの形成を均一にか つ高軌塞で与ったができなかである。 【0023】上記請求項1から請求項10までのいずれかの請求項に記載された発明においては、請求項13に就するように、上記光地媒合有層が、光地媒とバインダとを有する層であってもよい。このようにバインダを用いることにより、比較的容易に光触媒合有層を形成することが可能となり、結果的に近コストでパケーン形成体の製造を行うことができるからである。

「〇024」上記請求項」から請求項」3までのいずれかの請求項に副議された発明においては、請求項14に記載された発明においては、請求項14に記載するように、上記光神媒が、酸化チクソ(下:〇2)、酸化塑路(Zn〇)、酸化スズ(Sn〇2)、テクン酸ストロンチウム(SFTi〇3)、酸化タングステン(WO3)、酸化ビスマス(Bi203)、軟化 ビスマス(Bi203) から選択される 1 電または 2種以上の物質であることが好ましく、中でも請求項15に記載するように、上記光地媒が酸化チクン(下102)であることが好ましい。これは、二酸化チンのパンドギャップエネルギーが高いため光触媒として有効であり、かつ化学的にも安定で再性もなく、入手も容易だからである。

【0025】上記請求項1から請求項15までのいずれかの請求項に記載された発明においては、請求項16に記載するように、上記パターン形成体用基板が、少なくとも基板とこの基板上に設けられた上記特性変化層とから形成されていることが好ましい。これは、通常特性変化層は握々の特性を有するものであることから、強度面、コスト面および機能面から基板上に薄膜として形成されることが好ましいからである。

【0025】上記請求項1「に記載された発明においては、請求項1「に記載するように、上記特性変化層が、 比触媒含有層中の光触媒の作用により、エネルギー照射 された際に液体との接触角が低下するように流化性が変 化する濡れ性変化層であることが好ましい。この特性変 化層の特性は離々のものがあるが、その中でも重要なも のとして温地性の変化を挙することがにより、光触媒 の作用により流れ性の変化とがおことができる。このよう に特性変化層を濡れ性変化層とすることにより、光触媒 の作用により流れ性の変化したパターンを有するパター ン形成体とすることが可能となり、この流れ性の変化 た郊位にインク等の機能性無用組成物を付着させること により、後述するように種々の機能性素子、例えばカラ ーフィルクやマイクロレンズ等を形成することができる からである。

【0027】上記請求項17に記載された発明においては、請求項18に記載するように、上記灣大性変化層上 における表面張力40mN/mの液体との接触力が、霧光されていない部分において10°以上であり、露光されたかない部分において10°以上であり、露光された部分において9°以下であることが好ましい。エネルギーが照射されていない部分は振液性が要求される部分であり、照射された部分は観液性が要求される部分である。エトかも、この理じの避り性であるの平所なあれた。 である。

【0028】上記請求項17または請求項18に記載さ れた発明においては、請求項19に記載するように、 記濡れ性空化層が、オルガンボリシロキサンを含有する 層であることが好ましく、中でも請求項20に記載する ように、上記オルガノボリシロキサンが、フルオロアル よみル基と含有さボリシロキサンであることが好ましい。 このような濡れ性変化層は、光触媒含有層が接触し た状態でのエネルギー照射により、大幅な濡れ性の変化 を得ることができるからである。

【0029】上記請求項10まなは請求項20に記載の発明においては、請求項21に記載するように、上記オルガノポリシロキサンが、Y、S1X(4-)、「人で、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはしエボキシ基を示し、Xはアルコキシル基またはハロゲンを示す。 nは0つ3までの整数である。)で示される注案化合物の1種または2種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物もしくののよりがよりシェックであるとが好ましい。このようなオルガノボリシロキサンであることが好ましい。このようなオルガノボリシロキサンを材料として流れ性など帰を形成することにより、濡れ性の差の大きな流れ性パターンが形成されたパターン形成体とすることができるからである。

[0030]上記請求項1から請求項1ちまでのいず込かの請求項に記載の発明においては、請求項22に記載するように、上記パターン形成体用基板が、自己支持性を有するフィルムであり、その少なくとも一方の表面が光触媒を有層中の光触媒の作用により、エネルギー照射光地媒体の作用により、エネルギー照射であるれた際に液体の接触方が低下するように対していまったり、このようなパターン形成体は、例えば所定の材質からなる市販のフィルムの一方の表面に光地解存有限と接触させた状態でエネルギー照射することのみで、濡れ性の異なるパターンを得ることが可能であり、安価なパターン形成体ようることができるからである。

【0031】上記請求項16に記載された希明において は、請求項23に記載するように、上記特性変化層が、 光触媒合有簡単の光触媒の作用により分解除法される分 解除法層であってもよい、このように、特性変化層を光 触媒合有層中の光触媒の作用により分解除法される分解 除法層とすることにより、エネルギー照射された部分は 光触媒の作用により分解され除去されることになる。こ のようにエネルギーが照射された部分は、特に後処理の 必要性もなく完全に分解除法することが可能であるの で、例えば分解除法層をフォトレジストとし、ここに光 無報名手限能度を接触させて露光することにより、従 来行われてきた現像工程を行う必要無しにフォトレジス トにパターンを形成することができる等の種々の用途が あるからである。

【0032】上記請求項23に記載の発明においては

請求項24に記載するように、上記分解除去層とこの分解除去層が分解除去された際に露出する基板との液体との接触角が異なることが好ましい。

【0033】このように、分解除夫順とこの分解除夫順 が分解除去された際に露出する基板との液体との接触角 が異なることにより、エネルギー照射された部分は光伸 媒の作用により分解除去層が分解され除去されて基材が 表面に露出することになる。一方、エネルギー照射され ていない部分は分解除去層が残存することになる。ここ で、分解除去層と露出した基材とで液体との接触角が温 なるものである場合、例えば分解除去層を携液性の材料 で形成し、基材を親液性の材料で形成した場合等におい ては、予め機能性部を形成する部分にエネルギーを照射 して光触媒を作用させることによりその部分の分解除去 層を除去することができ、エネルギーを照射した部分は 凹部でかつ親液性領域となり、エネルギーを照射しない 部分は凸部でかつ構液性領域となる。これにより、この 機能性部を設ける凹部でかつ親液性領域の部分に機能性 部用組成物を精確かつ容易に付着させることができる。 よって、上述した特性変化層が濡れ性変化層である場合 よりさらに精確に機能性部が形成でき、かつ現像工程も しくは洗浄工程等のエネルギー照射後の後処理を行う必 要がない。このため、容易に工程を簡略化することが可 能であり、安価かつ精確な機能性部を有する機能性素子 を得ることができる。

【0034】上記請求項23または請求項24に記載の 発明においては、請求項25に記載するように、上記分 解除法務が、自己組織化単分予限、ラングミュアープロ ジェット版、もしくは交互吸差限のいずれかであること が好ましい、これらの材料が、光触媒含有層中の光触媒 の作用により分解除去されて、種々の機能を発揮するも のだからである。

【0035】上記請求項1から請求項25までのいずれかの請求項に記載された発明においては、請求項26に記載するように、上記エネルギー照射が、光触媒含有層を加熱しながらなされることが好ましい。光触媒を加熱することにより、光触媒の感度が向上し、特性変化層上での特性の変化を効率的に行うことができるからであ

【0036】本発明においては、請求項27に記載するように、透明な基材と、人記透明な基材とにパターン状 に形成された遮光部と、上記透明な基材もはの変光部上 に形成されたガライマー層と、上記プライマー層上に形 成された光触媒含有層とからなることを特徴とするフォトマスクを損いれ ば、単にこのフォトマスクを介してエネルギーを照射する るのみで、種々の特性の変化したパターンを得ることが でき、効率的にパターン形成体を得ることができるから でき、効率的にパターン形成体を得ることができるから である。

【0037】また 本発明においては 請求項28に記

載するように、透明な基材と、上記透明な基材上に形成された光触媒常介間と 0.2 μm~10 μmの厚みで と記光触媒常有層上にパターン状に形成され造光部パターンとからなることを特徴とするフォトマスク、および請求項20に記載するように透明な基材と、0.2 μm~10 μmの厚みで上記透明基材上にパターン状に形成された光盤が高パターンと、上記透明を基材もよび上記遮光部パターン上に形成された光触媒含有層とからなることを特徴とするフォトマスクを提供する。この場合自同様に、このフォトマスクをがして上述したような特性変化層を有するパターン形成体用基板にエネルギーを照射することにより、種々の特性の変化したパターンを得ることができ、効率的にパターン形成体を得ることができるからである。

【0038】本発明においてはさらに、請求項30に記載するように、上記請求項1から請求項26までのいず がのの請求項に記載されたパターン形成体の製造方法に より製造されたパターン形成体に、機能性熱が配置され たことを特徴とする機能性素子を提供する。このよう に、本発明のパターン形成体を用いることにより、容易 に機能性素子を得ることができる。

【0039】上記請求項30に記載された機能性素子は、上記機能性部が金属であるものを挙げることができる。この場合は、例えば高精細な電気回路基板等に応用することが可能となる。

【0040】本発明はまた。請求項32に配款するよう に、上記請求項30に記載された機能性業子における機 能性部が、画素部であることを特徴とするカラーフィル 夕を提供する。このようなカラーフィルタは、高精細な 画素部が高階度で形成されたもので、極めて高品質なも のである。

[0041]

【発明の実施の形態】まず、本発明のパターン形成体の 製造方法について説明し、次いで、このパターン形成体 の製造方法にも用いることができるフォトマスクについ て説明する。

【0042】A. パターン形成体の製造方法

プロストン・アル政体の製造方法は、光地様の作用に より表面の特性が変化する特性変化層を有するパターン 形成体用基板を調製するパターン形成体用基板調製工程 と、光触媒会含有写る光触媒含有層が基材上に形成され でなる光触媒含有層限基板の光触媒含有層と上記特性変 化層とを、200μm以下となるように間勝をおいて配 置した後、所定の方向からエルギーを照明することに より、上記特性変化層表面に特性の変化したパターンを 形成するパターン形成工程とを有することを特徴とする ものである。

【0043】このように、本発明のパターン形成体の製造方法においては、光触媒含有層および特性変化層を所定の問題を有するように配置した後 所定の方向からエ

ネルギー照射することにより、光触媒含有層中の光触媒 の作用により、光触媒含有層に面しかつ露光した部分の 特性変化層の特性が変化し、この特性変化層しか特性の 変化した部分のパターンが形成される。したがって、パ ターン形成に際して露光接の現像・洗浄等の検処理が不 要となるので、従来より少ない工程で、かつ安値に対して の異なるパターンを形成することができる、そして、こ の特性変化層の材料を選択することにより、様々な用途 に用いることができるパターン形成体とすることができ に用いることができるパターン形成体とすることができ に用いることができるパターン形成体とすることができ

【0044】さらに、本発明においては、特性変化層上 の特性を光触媒含有層中の光触媒の作用により変化させ た後、光触媒含有層側基板を取り外してパターン形成体 個基板をパターン形成体としたものであるので、得られ るパターン形成体には必ずしも光触媒が含有されている 必要がない。したがって、得られるパターン形成体が発 触媒の作用により経時的に劣化するといった不具合を防 止することができる。

【0045】このような、本発明のパターン形成体の製造方法について、図面を用いて具体的に説明する。図1 は、本発明のパターン形成体の製造方法の一例を示すも のである。

【0046】この例においては、まず、基材1上に光触 媒含有層2が形成されてなる光触媒含有層側基板3と、 基板4上に特性変化層5が形成されてなるパターン形成 休用基板6とを調整する(図1(a)参照、パターン形 成体用基板調製工程)。

[0047]次に、図1(b)に示すように、上記光触 線含有層側基板3とパターン形成体用基板6とを、ため ぞれの光触線含有層2および特性変化層5分所定の間隔 を有するように配置した後、必要とされるパターンが指 かれたフォトマスク7を用い、これを介して紫外光8を 光触線含布層面基板3側から取けする。これにより、図 1(c)に示すように、特性変化層5表面に特性の変化 した顔限りからなるパターンが形成される(パターン形 板工程)。

【0048】また、上記樂外線の照射は、上原例ではフ オトマスク7を介したものであるが、後述するように対 触媒含有層がパターン状に形成されたものや、光触媒含 有層標基板内に遮光部が形成されたものを用いてもよ く、この場合は、フォトマスク7等を用いることなく、 全面に鑑計で表ことになる。

【0049】そして、上記パターン形成体用基板6上から光触媒含有層側基板を外す工程が行われ(図1

(d))、表面に特性が変化したパターン9を有するパ ターン形成体6を得ることができる。

【0050】このような本発明のパターン形成体の製造 方法について、各要素毎に詳細に説明する。

【0051】1. 光触媒含有層側基板の調整 本発明においては、まず徐述するパターン形成工程にお 【0052】このような光軸媒合有層膜基板は、少なく とも光触媒含有層と基材とを有するものであり、通常は 基材上に所定の方法で形成された消膜状の光触媒含有層 が形成されてなるものである。また、この光触媒含有層 順基板には、パターン状に形成された遮光部が形成され たものも用いることができる。

【0053】(光触媒含有層・本発明に用いられる光触 媒含有層は、光触媒含有層中の光触媒が、対象とする特 性変化層の特性を変化させるような構成であれば、特に 限定されるものではなく、光触媒とバイングとから構成 されているものであってもよいし、光触媒単体で製膜さ れたものであってもよい。また、その表面の濡れ性は特 に銀液性であっても振液性であってもよい。

【0054】本発明において用いられる光触媒合有層は、例えば上記図1(a)等に示すように、基材1上に全面に形成されたものであってもよいが、例えば図2に示すように、基材1上に光触媒合有層2がパターン上に形成されたものであってもよい。

【0055】このように光触媒合有層をパターン状に形 成することにより、後述するパターン形成工程において 説明するように、光触媒合有層を特性変化程序形定の間 隔をおいて配置させてエネルギーを照射する際に、フォ トマスク等を用いるパターン照射をする必要がなく、全 面に照射することにより、特性変化層上に特性の変化し たパターンを形成することができる。

【0056】この光触媒処理層のパターニング方法は、 特に限定されるものではないが、例えばフォトリソグラ フィー法等により行うことが可能である。

【0057】また、実際に光触媒含有層に面する特性変化層上の部分のみの特性が変化するものであるので、エルギーの照射方向は上記光触媒含有層と特性変化層とが面する部分にエネルギーが照射されるものであれば、いかなる方向から照射されてもよく、さらには、照射されるエネルギーも特に平行光等の平行なものに限定されないという利点を有するものとなる。

【0058】このように光触螺含有層における、後述するような二酸化チタンに代表される光触媒の作用機構 は、必ずしも明確なものではないが、光の規格によって生成したキャリアが、近傍の化合物との直接反応、あるいは、酸素、水の存在下で生じた活性酸素種によって、看機物の化学構造に変化を及ばすものと考えられている。本発明においては、このキャリアが光触媒含有層近傍に配置される特性変化層中の化合物に作用を及ぼすものであると思うれる。

【0059】本発明で使用する光触媒としては、光半導体として知られる例えば二酸化チタン(TiO₂)、酸 化亜鉛(7n0) 酸化スズ(SnO₂) チタン酸ス トロンチウム($SrTiO_3$)、酸化タングステン(WO_3)、酸化ケスマス(Bi_2O_3)、および酸化鉄 (Fe $_2O_3$)を挙げることができ、これらから選択して1種または2種以上を混合して用いることができる。 [00660] 本発明においては、特に二酸化チタンが、バンドギャップエネルギーが高く、化学的に安定で新たせなく、ス年も容易であることから好適に使用される。二酸化チタンには、アナターゼ型とルチル型があり本発明ではいずれも使用することができるが、アナターゼ型の二酸化チタンが針ましい。アナターゼ型に酸化チタンが動ましい。アナターゼ型に酸化チタンは動成被反於30m m以下でよる。

[0061] このようなアナターゼ型二酸化チタンとしては、例えば、塩酸解酵型のアナターゼ型チタニアブル (石原産業(株)製STS-02(平均貯径7ヵm)、 石原産業(株)製ST-K01)、硝酸解酵型のアナタ ーゼ型チタニアブル(日産代学(株)製TA-15(平 財技径12ヵm))等を挙げるとかできる。

【0062】光触媒の粒径は小さいほど光触媒反応が効果的に起こるので解ましく、平均粒径か50nm以下が好ましく、20nm以下の光触媒を使用するのが特に好ましい。

【0063】本発明における光触媒含有層は、上述したように光触媒単独で形成されたものであってもよく、またバイングと混合して形成されたものであってもよい。 【0064】光触媒のみからなる光触媒を有層の場合は、特性変化層上の特性の変化に対する効率が向上し、処理時間の短縮化等のコスト面で有列である。一方、光触媒とイングとからなる光触媒含有層の場合は、光触媒含有層の場合は、光触媒含有層の場合は、光触媒含有層の場合は、光触媒含有層の接近が容易であるという利点を有する。

【0065】光触媒のみからなる光触媒合有層の形成方法としては、例えば、スパッタリング法、CVD法、真空薬剤法等の真空製製法を用いる方法を挙げることができる。真空製製法により光触媒合有層を形成することにより、歩一な製でかつ光触媒のみを含有する光触媒合有間とすることが可能であり、これにより特性変化圏上の特性を均一に変化させることが可能であり、かつ光触媒のみからなることから、バイングを用いる場合と比較して効率的に特性変化層上の特性を変化させることが可能

【0066】また、光触媒のみからなる光触線含有層の 形成方法としては、例えば光触媒が二酸化チタンの場合 は、基柱し上無定形チタニアを形成し、然いで残成によ り結晶性チタニアに相変化させる方法等が挙げられる。 ここで用いられる無定形チタニアとしては、例えば四塩 化チタン、磁酸チタン等のチタンの無機塩の加水分解、 脱水縮合、テトラエトキシチタン、テトラインロボキ シチタン、テトラーロープロボキシチタン、テトラブト キシチタン、テトラーループロボキシチタン、テトラブト キシチタン、テトラメトキシチタン等の有機・チタン化合 がを酸存在下において加水分解、脱水縮合によって得る ニンが产きる。次いで 400℃~500℃における柿 成によってアナターゼ型チタニアに変性し、600℃~ 700℃の焼成によってルチル型チタニアに変性することができる。

【0067】また、バインダを用いる場合は、バインダ の主骨格が上記の光触媒の光励起により分解されないよ うな高い結合エネルギーを有するものが好ましく、例え ばオルガノポリシロキサン等を挙げることができる。 【0068】このようにオルガノポリシロキサンをバイ ンダとして用いた場合は、上記光触媒含有層は、光触媒 とバインダであるオルガノポリシロキサンとを必要に応 じて他の添加剤とともに溶剤中に分散して塗布液を調製 し、この塗布液を基材上に塗布することにより形成する ことができる。使用する溶剤としては、エタノール、イ ソプロパノール等のアルコール系の有機溶剤が好まし い。塗布はスピンコート、スプレーコート、ディップコ ート、ロールコート、ビードコート等の公知の塗布方法 により行うことができる。バインダとして紫外線硬化型 の成分を含有している場合、紫外線を照射して硬化処理 を行うことにより光触媒含有層を形成することかでき 8.

【0069】また、バインタとして無定形シリカ前駆体を用いることができる。この無定形シリカ前駆体は、 般式SiX。で表され、Xはハロゲン、メトキシ基、エトキシ基、またはアセチル基等であるケイ素作合物、それらの加水分解物であるシラノール、または平均分子量 3000以下のポリシロキャンが好ましい。

【0070】具体的には、テトラエトキシシラン、テトライソアロボキシシラン、テトライトキシシラン、テトラーnーアロボキシシラン、テトライトキシシラン等が挙げられる。また、この場合には、無定形シリカの前駆体と光触媒の地子とき非水性溶媒中にサービ小散させ、基村上に空気中の水分により加水分解させてシラノールを形成させた後、常温で散水電合することとより光線、端含有層を形成できる。シラノールの配合度が増し、膜表面の強度を向上できる。また、これらの結香剤は、単独あついは2種以上を浸入して関いることができる。

【0071】バインダを用いた場合の光触媒含有層中の 光触媒の含有量は、 $5\sim60$ 重量%、好ましくは $20\sim40$ 重量%の範囲で設定することができる。また、光触 媒含有層の厚みは、 $0.05\sim10$ μ mの範囲内が好ま しい。

【0072】また、光触媒含有層には上記の光触媒、バインダの他に、界面活性剤を含有させることができる。 集体的には、日光ケミカルズ(株)製NIKKOL B L、BC、BO、BBの各シリーズ等の炭化水素系、デュボン社製ZONYL FSN、FSO、旭硝子(株) 製サーフロンS-141、145、大日本インキ化学工 業(株)製メガファックF-141、144、ネオス (株)製フケージャントF-200 F251 ダイキ ン工業 (株) 製ユニダインDS-401、402、スリ ーエム(株) 製フロラードFC-170、176等のフ 水素系あるいはシリコーン系の非インタ層が住用を挙 げることかでき、また、カチオン系界面活性剤、アニオ ン系界面活性剤、両性界面活性剤を用いることもでき 2

【0073】さらに、光触媒含有層には上記の界面活性 剤の他にも、ボリビニルアルコール、不飽和ポリエステ ル、アクリル優勝、ボリエキレン、ジアリルフタレー ト、エチレンプロビレンジエンモノマー、エボキシ樹 脂、フェノール樹脂、ボリウレタン、メラミン樹脂、ガ リカーボネート、ボリ塩化ビル、ボリアミド、ボリイ ミド、スチレンブタジエンゴム、クロロプレンゴム、ボ リプロピレン、ボリブチレン、ボリスチレン、ボリ酢酸 ビニル、ボリエステル、ボリフタジエン、ボリ酢な ミグール、ボリアクリルニトリル、エピクロルヒドリ ン、ボリサルファイド、ボリイソブレン等のオリゴマ ー、ボリマー等を含有させることができる。

【0074】(基材) 本発明においては、図1に示すように、光触媒合有層間基板3は、少なくとも基材1とこの基材1上に形成された光触媒合有層2とを有するものである。

【〇〇75】この際、用いられる基材を構成する材料は、後述するパターン形成工程におけるエネルギーの照射方向や、得られるパターン形成体が透明性を必要とするか等により適宜選択される。

【0076】すなわち、例えばパターン形成体が不透明なものを基板として用いる場合においては、エネルギー駅射力向は必然的に光触媒合有層側基板側からとなり、図1(b)に示すように、フォトマスクワを光触媒合有層側塞を3個に配置して、エネルギー照射をする必要がある。また、後述するように光触媒合有層側基板に遮光部を予め所定のパターンで形成する場合においても、光触媒合有層側基板側からエネルギーを照射する必要がある。このような場合、基材は透明性を有するものであることが必要となる。

【0077】一方、バターン形成体が透明である場合であれば、バターン形成体用基板側にフォトマスクを配置 してエネルギーを照射することも可能である。また、このパターン形成体用基板内にパターン形成体開連光部を形成する場合は、パターン形成体用基板側からエネルギーを照射する必要がある。このような場合においては、基材の透明性は特に必要とされない。

【0078】また本発明に用いられる基材は、可葉性を 有するもの、例えば樹脂製フィルム等であってもよい し、可葉性を有さないもの、例えばガラス基体学であっ てもよい、これは、後述するパターン形成工程における エネルギー照射方法により適宜選択されるものである。 【0079】このように、本幹明における米神戦会有関 側基板に用いられる基材は特にその材料を限定されるも のではないが、本発明においては、この光触媒合有層側 基板は、繰り返し用いられるものであることから、所定 の強度を有し、かつその表面が光触媒合有層との密着性 が良好である材料が好適に用いられる。

48

【0080】具体的には、ガラス、セラミック、金属、 プラスチック等を挙げることができる。

【0081】なお、基材表面と光触媒含有層との密着性 を向上させるために、基材上にアライマー層を形成する ようにしてもよい。このようなアライマー層としては、 例えば、シラン系、チタン系のカッアリング列等を挙げ ることができる。

【0082】(選光部)本売明に用いられる労蝕媒合有されたものを用いても良い、このように選光部者を有る光 放走ものを用いても良い。このように選光部を有する光 触媒含有層側基板を用いることにより、エネルギー照射 に際して、フォトマスクを用いたり、レーザ光による描 画照射を行う必要がない。したがって、光触媒合有層側 基板とフォトマスクとの位置合わせが不要であることから、 に必要な高価な装置も不必要であることから、 コスト的 に有利となるという利点を有する。

【0083】このような遮光部を有する光触媒合有層側 基板は、遮光部の形成位置により、下記の二つの実施態 様とすることができる。

【0084】一つが、例えば図3に示すように、基材1 上に選光部13を形成し、この選光部13上に光触媒合 有層 2を形成して、光触媒合有層無数3とする実施態 様である。もう一つは、例えば図4に示すように、基材 1上に光触媒合有層2を形成し、その上に選光部13を 形成して光触媒合有層1基板3とする実施理様である。 【0085】いず比の実施理様においても、フォトマス クを用いる場合と比較すると、選光部が、上配光触媒合 有層と特性変化層と対間除さもって位置する部分の近的 に配置されることになるので、基材内等におりエネル ギーの飲乱の影響を少なくすることができることから、 エネルギーのパターン照射を極めて正確に行うことが可能となる。

【0086】さらに、上記光燥媒含有限上に速光線を光 成する実態態様においては、光巒媒含有層と特性変化層 とを所定の間隙をおいて配置する際に、この進光線の膜 厚をこの間隙の幅と一致させておくことにより、上記遮 光部を上記間隙を一定のものとするためのスペーサとし ても用いることができるという利点を有する。

【0087】すなわち、所定の間隙をおいて上記光触媒 含有層と特性変化層とを接触させた状態で配置する際 に、上記選生新と特性変化層と参密着させた状態で配置 することにより、上記所定の間隙を正確とすることが可 能となり、そしてこの状態で光触媒含有個機基板からエ ルルギーを明命することにより、特性変化層 したパター ンを精度良く形成することが可能となるのである。

【0088】このような遮光部の形成方法は、特に限定 されるものではなく、遅光部の形成面の特性や、必要と するエネルギーに対する連姦性等に応じて適宜選択され て用いられる。

【0089】例えば、スパックリング法、真空蒸着法等により厚み100~2000 A程度のクロム等の金属精験形を形成し、この海豚をパターニングすることにより形成されてもよい。このパターニングの方法としては、スパック等の通常のパターニング方法を用いることができる。

【0090】また、樹脂パインダ中にカーボン微粒子、金属酸化物、無機顔料、 末機顔料、高機飼料の遮光性起子を含有 させた層をパターン状に形成する方法であってもよい。用いられる樹脂パインダとしては、ボリイミド機脂、アクリル樹脂、エボキシ樹脂、ボリアクリルアミド、ボリビエルアルコール、ビカチン、カゼイン、セルロース等の樹脂を1 種または2 種投上混合したものや、感光性樹脂、さらには0/Wエマルジョン型の樹脂組成物、例えば、反応性シリコーンをエマルジョン化したもの等を用いることができる。このような樹脂製遮光部の厚みとしては、0.5~10μmの範囲内で設定することができる。このよう樹脂製造光部のパターニングの方法は、フォトリソ法、口脚洗等一般的に用いられている方法を用いることができる。

【0091】なお、上記談明においては、遠光部の形成 位置として、基材と光触媒各有層との間、および光触媒 合有層表面の二つの場合について説明したが、その他、 基材の光触媒合有層が形成されていない側の表面に遠光 部を形成する原媒も採ることが可能である。この應様に おいては、例えばフォトマスクをこの表面に発現 程度に密着させる場合等が考えられ、パターン形成体を 小口ットで変更するような場合に好適に用いることがで きる。

【0092】(プライマー層) 本発明において、上述したように基材上に遮光器をバターン状に形成して、その上に光触媒含有層や形成して光触媒含有層例並展とする場合においては、上配遮光部と光触媒含有層との間にプライマー層を形成することが軽ましい。

【0093】このブライマー層の作用・機能は必ずしも 明確なものではないが、遮光器と光触媒含有層との間に プライマー層を形成することにより、プライマー層は光 触媒の作用による特性変化層の特性変化を阻害する要因 となる遮光部および遮光部間に存在する開口部からの不 締物、特に、遮光部をパターニングする際に生じる残造 や、金属、金属イオン等の不純物の拡散を防止する機能 を示すものと考えられる。したがって、プライマー層を 形成することにより、高速度で特性変化の処理が進行 し、その結果、高解像皮のパターンを得ることが可能と なるのである。 【0095】図5はこのようなアライマー層を形成した 光触媒合有層側基板の一例を示すものである。遮光部1 3が形成された基材1の遮光部13が形成されている側 の表面にアライマー層10が形成されており、このアラ イマー層10次表面に光触媒合有層2が形成されている。

【0096】上記基材上に遮光部がパターン状に形成された構成は、一般的なフォトマスクの構成である。したがって、このプライマー層は、光触媒含有層がプライマ一層を介してフォトマスク上に形成されたものであるといえる。

【○097】本発明におけるアライマー層は、光触媒合 有層とフォトマスクとが特理的に接触しないように配置 された構造であれば特に限度されるものではない、すな わち、フォトマスクの遮光能と光触媒合有層とが接触し ないようにアライマー層が形成されていればよいのであ る。

【0098】にのプライマー層を構成する材料として は、特に限定されるものではないが、光触媒の作用によ り分解されにくい無機材料が射ましい。具体的には無定 形シリカを挙げることができる。このような無定形シリカ カを用いる場合には、この無定形シリカの前駆体は、一 般式SiX。で示され、Xはハロゲン、メトキシ基、エ トキシ基、またはアセチル基等であるケイ条化合物であ り、それらの加水分解物であるシラノール、または平均 分子量300以下のポリシロキサンが移ましい。

分子量300以下のポリシロキサンが軽ましい。 【0099】また、プライマー層の関厚は、0.001 μmから1μmの範囲内であることが軽ましく、特に 0.001μmから0.1μmの範囲内であることが好ましい。

【0100】2. パターン形成体用基板調整工程

本発明のバターン形成体の製造方法においては、図1に 示すように、まず上述した光触媒含有層側基板3と対向 する位置に配置するバターン形成体用基板6を準備す る。

【0101】このパターン形成体用基板は、少なくとも 特性変化層を有するものであれば特に限定されるもので はないが、機度等の関係かる基板上にこの特性変化層が 形成されていることが好ましい。また、必要であれば他 の保護層等も形成されてもよいが、少なくとも一方の面 全面もしくは部分的に特性変化層が露出している必要が ある。

【0102】本発明においてパターン形成体用基板とは、いまだ特性変化層に特性変化部位によるパターンが 形成されていない状態の基板を示し、このパターン形成 体用基板に対して露光して、特性変化層上に特性変化部位のパターンが形成されたものをパターン形成体とする。

【0103】(1)特性変化層

本発明における特性変化層とは、光触媒の作用により特性が変化する層であればいかなる層であってもよく、例 支は特性変化関中によび中じラン等のフォトクロミック 材料あるいは光触媒の作用により分解される有機色素等 を特性変化層に混合し、物性変化層を光触媒の作用により 分着や者の展としてもよい。

【0104】また、例えば、ポリエチレン、ポリプロビ レン等のポリオレフィンなどのポリマー材料等を用いる ことにより、露光した部分が光触媒の作用により、 極性 基が導入されたり、表面の状態が粗い状態となったりし て種々の物質との接着性が向上するようにした層を特件 変化層としてもよい。このように特性変化層を接着性が 変化する接着性変化層とすることにより、パターン露光 により接着性の良好なパターンを形成することが可能と なる。このような接着性の良好な部位のパターンを有す るパターン形成体は、例えば、このようなパターン形成 体に金属成分を蒸着し、金属の薄膜を形成し、次いで接 着性の違いを利用して金属薄膜を例えば粘着剤や薬剤等 により剥離することにより、金属の薄膜のパターンを形 成することが可能となる。この方法によれば、レジスト のパターンを形成することなく金属薄膜のパターンを形 成することが可能となり、印刷法によるものよりも高精 細なパターンを有するプリント基板や電子回路素子等を 形成することができる。

【0105】また、本発明においては、このような特性 変化層が、乾式法、すなわち真空蒸着法等により形成さ れたものであってもよく、また湿式法、すなわちスピン コート法やディップコート法等の方法により形成された ものであってもよい。

【0106】このように、特性変化層は光触線の作用に とり変化する種々の特性を有する層であれば特に限定さ れないのであるが、本発明においては中でも特性変化層 が光触線の作用により濡れ性が変化して濡れ性によるパ ターンが形成される濡れ性変化層である場合、および特 使変化樹が光触線の作用により分解除去され回れによる パターンが形成される微能性素で等の関係からより本発明 の方、特に得られる機能性素下等の関係からより本発明 の有効性を引き出するのであるので針ましい。

[0107] (瀧)杜斐化園) 本発明における濡れ性可 変層は、上記光触媒の作用により表面の濡れ性が変化す る層であれば特に限定されるものではないが、一般には エネルギーの照射に伴う光触媒の作用により、その濡れ 性変化層を面における液体との接触角が低下するように 漂れ性が変化する層であることが軽ましい。

【0108】このように、露光(本発明においては、光 が昭射されたことのみならず エネルギーが昭射された ことをも原味するものとする。) により液体との接触力 が低下するように濡れ性が変化する濡れ性変化圏とする ことにより、上記遮光部を介したエネルギーの駅射を行 うことにより容易に濡れ性をパターン状に変化させ、液 体との接触角の小さい観液性前級のパターンを形成する ことが可能となり、この観波性領域に機能性部肝組成物 を付着させることにより、容易に機能性素子を形成する ことができる。したがって、効率的体臓性集系子が製造 でき、コスト的に有利となるからである。

【0109】ここで、複液性領域とは、液体との接触的が小さい領域であり、機能性部用組成物、例えば機能性素子がカラーマルタであれば、画業部(着色層)着色用のインク、また機能性素子がマイクロレンズであれば、マイクロレンズ形成用組成物等に対する濡れ性の良好な領域をいうこととする。また、続液性領域とは、液化との接触角が大きい領域であり、上述した機能性部用組成物に対する濡れ性が悪い領域をいうこととする。

【0110】上記潛水性変化側は、露光していない着か、すなわち飛水性領域においては、表面張力40m N/mの液体との溶触角が10°以上、好ましくは表面張力30mN/mの液体との接触角が10°以上、特に表面張力20mN/mの液体との接触角が10°以上の流性を示すことが発ました。これは、電光していない部分は、本発明においては拠液性が要求された部分であることから、液体との接触角が小さい場合は、飛液性が十分でなく、上記機能性部形成用組成物が残存する可能性が生じる次か好ましくないからである。

【0111】また、上記湖七年架化開は、露光すると液 体との接触角が低下して、表面張力40mN/mの液体 との接触角が9・以下、好ましくは表面張力50mN/ mの液体との接触角が10・以下、特に表面張力60mN/ N/mの液体との接触角が10・以下、技なるような層で あることが球ましい。露光した部分、すなかち態液性領 域における液体との接触角が高いと、この部分での機能 性部形成用組成物の広がりが劣る可能性があり、機能性 部の次け等の問題が生しる可能性があるからである。

【0112】なお、ここでいう液体との接触角は、種々の表面張力を有する液体との接触角を接触角瀬定器(和界面科学(株)製CA-Z型)を用いて測定(マイクロシリンジから接満を滴下して30秒後)し、その結果から、もしくはその結果をグラフにして得たものである。また、この測定に際して、種々の表面張力を有する液体としては、純正化学株式会社製の必れ指数標準液を用いた。

【0113】また、本券別において上述したような濡れ 性変化層を用いた場合、この濡れ性変化層中にフッ素が 含有され、さらにこの濡れ性変化関表面のフッ素含有量 が、濡れ性変化層に対しエネルギーを照射した際に、上 記光触媒の作用によりエネルギー振射前に比較して低下 支ようは「上部添料を少年の折ります。」 【0114】このような特徴を有する濡れ性変化層であれば、エネルギーをパターン照射することにより、容易にフェ素の各種型の少ない部分からなるパターンを形成することができる。ここで、フッ素は極めて低い表面エネルギーを有する物質の表面は、臨界表面張力がよりからなるパターとしたがって、フッ素の含有量の少ない部分の表面の監界表面張力は大きくなる。これはすなわち、フッ素含有量の少ない部分はよつ。素含有量の多い部分の生物となる。これは対なわち、フッ素含有量の強ない部分に比較して刺液性御域となっていることを恋味する。よって、周囲の表面に比較してフッ素含有量の少ない部分からなるパターンを形成さることとは、親液性域内に親液性領域のパターンを形成することとは、親液性域内に親液性領域のパターンを形成することとなる。

【0115】したがって、このような濡れ性変化層を用 いた場合は、エネルギーをパターン照射することによ り、振波性環境内に観液性環境のパターンを容易に形成 することができるので、この観液性領域のみに機能性部 を形成することが容易に可能となり、低コストで品質の 良好な機能性素子とすることができる。

【0116】上述したような、フッ素を含む濡れ性変化 層中に含まれるフッ素の含有量としては、エネルギーが 照射されて形成されたフッ素含有量が低い頓液性衝域に むけるフッ素含有量が、エネルギー照射されていない部 分のフッ素含有量を100とした場合に10以下、好ま しくは5以下、特に好ましくは1以下であることが好ま

【0117】このような範囲内とすることにより、エネルギー照射部分と未照射部分と和抗性に大きな違いを生じさせることができる。したがって、このような濡れ性変化層に機能性部を形成することにより、フッ素含有量が低下した観液性領域のみに正確に機能性部を形成することが可能となり、精度良く機能性素子を得ることができるからである。なお、この低下率は重量を基準としたものである。なお、この低下率は重量を基準としたものである。

【0118】このような濡れ性変化層中のフッ素含有量の測定は、一般的に行われている種々の方法を用いることが可能であり、例えばX線光電子分光法(K-ray Photoelectron Spectroscopy、ISCA(Electron Spectroscopy for Chesical Analysis)とも称される。)、電光X線分析法、質量分析法等の定量的に表面のフッ素の量を測定できる方法であれば特に限定されるものではない。

【0119】このような濡れ性変化層に用いられる材料 としては、上述した濡れ性変化層の特性、すなわち露光 により接触する光触媒含有層中の光触媒により濡れ性が 変化する材料で、かつ光触媒の作用により劣化、分解し にくい主鎖を有するものであれば、特に限定されるもの ではないが、例えば、(1)ソルゲル反応等によりクロ 口またはアルコキシラン・等を加水分解、重縮合して大 きな物度を楽練するオルガノボリシロキサシ (2) 辞 水柱や撓油性に優れた反応性シリコーンを架橋したオル ガノボリシロキサン等のオルガノボリシロキサンを挙げ ることができる。

【0120】上記の(1)の場合、一般式:

Y n S i X (4 - n)

(ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエボキン基を示し、Xはアルコキシル基、アセトル基または10万%を示す。nは0~3までの整数である。)で示される珪素化合物の1種または2種以上の加水分解縮合物もしくはまれた分解縮合物をして63まれたが好ましい。なお、ここででで示される基皮炭素数は1~20種間内であることが好ましく、また、Xで示されるアルコキン基は、メトキン基、プロボキン基、プロボキン基、プトキン基、プロボキン基、プロボキン基、プロボキン基、プロボキン基、プトキン基であることが好ましい。

【0121】また、特にフルオロアルキル基を含有する オルガノポリシロキサンが好ましく用いることができ、 具体的には、下記のフルオロアルキルシランの1種また は2種以上の加水分解稿合物、共加水分解箱合物が挙げ られ、一般にフッ素系シランカップリング列として知ら れたものを使用することができる。

[0122] CF3 (CF2)3 CH2 CH2 Si (O CH3)3; CF3 (CF2)5 CH2 CH2 Si (O CH3)3; CF3 (CF2)7 CH2 CH2 Si (O CH3)3; CF3 (CF2)9 CH2 CH2 Si (O CH3)3; (CF3)2CF(CF2)4CH2CH 2 Si (OCH3)3; (CF3)2 CF (CF2)6 CH2 CH2 Si (OCH3)3; (CF3)2 CF (CF2) BCH2CH2Si(OCH3) 3; CF3 (C6 H4) C2 H4 Si (OCH3) 3; CF3 (C F2)3 (C6H4) C2H4 Si (OCH3)3; C F3 (CF2)5 (C6H4)C2H4Si (OC H3)3; CF3 (CF2)7 (C6 H4) C2 H4 S i (OCH3) 3; CF3 (CF2) 3 CH2 CH2 S iCH3 (OCH3)2; CF3 (CF2)5 CH2 C H2 SiCH3 (OCH3)2; CF3 (CF2)7C $H_2 CH_2 SiCH_3 (OCH_3)_2 ; CF_3 (C$ F2) 9 CH2 CH2 SiCH3 (OCH3) 2; (C F_3)₂ CF (CF₂)₄ CH₂ CH₂ SiCH₃ (O CH3) 2 ; (CF3) 2 CF (CF2) 6 CH2 CH 2 Si CH3 (OCH3)2; (CF3)2 CF (C F2)8CH2CH2Si CH3 (OCH3)2;C F3 (C6 H4) C2 H4 SiCH3 (OCH3)2; CF3 (CF2)3 (C6H4)C2H4 SiCH 3 (OCH3)2; CF3 (CF2)5 (C6H4)C 2 H4 SiCH3 (OCH3)2; CF3 (CF2)7 (C6 H4) C2 H4 SiCH3 (OCH3)2; CF 3 (CF2) 3 CH2 CH2 Si (OCH2 C H3)3; CF3 (CF2)5 CH2 CH2 Si (OC Ha CHala: CFa (CFa) a CHa CHa Si

(OCH₂ CH₃)₃; CF₃ (CF₂)₉ CH₂ CH 2 Si (OCH₂ CH₃)₃; BLOCF₃ (CF₂)₇ SO₂ N (C₂ H₅) C₂ H₄ CH₂ Si (OC H₃)₃,

【0123】上記のようなフルオロアルキル基を含有するポリシロキサンをパイングとして用いることにより、 満れ性変化風み底盤光部の形成形が大きく向したし、例えば機能性素子がカラーフィルタである場合における画素 審着色用のインクといった機能性部用組成物の付着を妨 げる機能を楽取せる。

【0124】また、上記の(2)の反応性シリコーンと しては、下記一般式で表される骨格をもつ化合物を挙げ ることができる。

[0125]

【化1】



【0126】ただし、nは2以上の整数であり、R1、R2 はそれぞれ挟素数1~10の置換もしくは非置換のアルキル、アルケニル、アリールあるいはシアノアルキル基であり、モル比で全体の40%以下がビニル、フェール、ハロゲン化フェニルである。また、R1、R2がメチル基のものが装面エネルギーが最も小さくなるので好ましく、モル比でメチル基が60%以上であることが対ましい。また、鎖末端もしくは側鎖には、分子鎖中に少なくとも1個以上の木板装等の反応性差を有する。

【0127】また、上記のオルガノポリシロキサンともに、ジメチルポリシロキサンのような架橋反応をしない安定なオルガノシリコーン化合物を混合してもよい。【0128】本発明においては、このようにオルガノボリシロキサン等の種々の材料を流れ性変化層に用いることができるのであるが、上述したように、濡れ性変化層にフッ素を含有させることが、濡れ性のパターン形成に効果的である。したがって、光触媒の作用により劣化・分解しにくい材料にフッ素を含有させて流れ性変化層とすることが好ましいといえる。

【0129】このように、オルガノボリシロキサン材料にフッ素を含有させる方法としては、適常高い結合エネルギーを有する主剤に対し、フッ素化合物を比較的別い結合エネルギーで結合させる方法、比較的別、結合エネルギーで結合されたフッ素化合物を温れ性変化層に混入させる方法等を挙げることができる。このような方法でフッ素を導入することにより、エネルギーが照射された場合に すず拡合エネルギーが排射されたいコッ実装会

【0130】上記第1の方法、すなわち、高い結合エネルギーを有するバインダに対し、フッ素化合物を比較的 弱い結合エネルギーで結合させる方法としては、上記オ ルガノボリシロキサンにフルオロアルキル基を置換基と して導入する方法等を挙げることができる。

【0131】例えば、オルガンボリシロキサンを得る方 法として、上記(1)として記載したように、ゾルゲル 反応等により9口口またはアルコキシシラン等を加水分 解、重縮合して大きな強度を発揮するオルガンボリシロ キサンを得ることができる。ここで、この方法において は、上述したように上計一般で、

$Y_n SiX_{(4-n)}$

(ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニ ル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、 Xはアルコキシル基、アセチル基またはハロゲンを示 す。nは0~3までの整数である。) で示される珪素化 合物の1種または2種以上を、加水分解縮合物もしくは 共加水分解縮合することによりオルガノボリシロキサン を得るのであるが、この一般式において、置機基Yとし てフルオロアルキル基を有する珪素化合物を用いて合成 することにより、フルオロアルキル基を置換基として有 するオルガノポリシロキサンを得ることができる。この ようなフルオロアルキル基を置換基として有するオルガ ノポリシロキサンをバインダとして用いた場合は、エネ ルギーが照射された際、接触する光触媒含有層中の光触 媒の作用により、フルオロアルキル基の炭素結合の部分 が分解されることから、濡れ性変化層表面にエネルギー を照射した部分のフッ素含有量を低減させることができ 8.

【0132】この際用いられるフルオロアルキル基を有する する珪素化合物としては、フルオロアルキル基を有する ものであれば特に限定されるものではないが、少なくと も1個のフルオロアルキル基を有し、このフルオロアル キル基の炭素繋が4から30、 好ましくは6から20、 特に好ましくは6から16である珪素化合物が鮮適に用 いられる、このような珪素化合物の具体例は上速した場 りであるが、中でも炭素繋が6から8であるフルオロア ルキル基を有する上記珪素化合物、すなわちフルオロア ルキル基を有する上記珪素化合物、すなわちフルオロア ルキル基を分が発生しい。

【0133】本発明においては、このようなフルオロア ルキル基を有する注素化合物を上述したフルオロアルキ 地差を有さない注素化合物と混合して用い、これらの共 加水分解縮合物を上記オルガノポリシロキサンとして用 いてもよいし、このようなフルオロアルキル基を有する 注案化合物を1種または2種以上用い、これらの加水分 解給合物、共加水分解総合物を上記オルガノポリシロキ サンとして用いてもよい。

【0134】このようにして得られるフルオロアルキル

基を有するオルガノポリシロキサンにおいては、このオ ルガノポリシロキサンを構成する珪素化合物の内、上記 フルオロアルキル基を有する珪素化合物が0.01モル %以上、好ましくは0.1モル%以上含まれていること が好ましい。

【0135】フルオロアルキル基がこの程度含まれることにより、濡れ性変化層上の指液性を高くすることができ、エネルギーを照射して顕液性領域とした部分との濡れ性の差異を大きくすることができるからである。

【0136】また、上記(2)に示す方法では、挑液性に優れた反応性シリーンを架結することによりオルガ パリシロキサンを得るのであるが、この場合も同様に、上述した一般式中のR1、R2 のいずれかもしくは両方をフルオロアルキル基等のフッ素を含有する置換基とすることにより、満れ性変化層中にフッ素を含ませることが可能であり、またエネルギーが原射された場合に、シロキサン結合より満合エネルギーの小さいフルオロアルキル基の部分が分解されるため、エネルギー原射により満れ性変化層表面におけるフッ素の含有量を低下させることができる。

【0137】一方、後者の例、すなわち、バイングの結合エネルギーより弱いエネルギーで結合したフッ素化合物を導入させる方法としては、例えば、低分子量のフ索化合物を導入させる方法としては、パイングをしては、バイング・製脂との相溶性の高いフッ素樹脂を混合する等の方法を挙げることができ。よ

【0 13 8】本発明における濡れ性変化層には、さらに 果師活性刺を含有させることができる。具体的には、 光ケミカルズ (株) 製N I KKO L B L B C B O 、BB の各シリーズ等の炭化水素系、デュボン社製 O N Y L F S N 、F S O 、地稿子 (株) 製サーフロン S -141、1 45、大日本インキ化学工業(株)製メ ガファック F-141、1 44、ネオス(株)製フター ジェントF-200、F251、ダイキン工業(株)製 フロラード F251、グイキン工業(株)製 フロラード F251、グイキン工業(株)製 フロラード F31 で、カース・スリーエム(株) シリコーン系の非イオン界出活性剤を挙げることかで き、また、カチオン系界面活性剤、アニオン系界面活性 剤、両性界面活性剤を用いることもできる。

【0139】また、濡れ性を化層には上記の界面活性剤の他にも、ポリビニルアルコール、不施和ポリエステル、アクリル樹脂、ポリエオトン、ジアリルフタレート、エチレンプロビレンジエンモノマー、エボキシ樹脂、カェノール樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、カェリカーボネート、ポリ塩化ビエル、ポリフェド、ポリイミド、スチレンブタジエンゴム、クロロプレンゴム、ボリアロビレン、ボリズオレン、ボリズオレン、ボリズオレン、ボリボサンステム、ボリスではエステル、ボリスマジン、ボリスステム

ミダゾール、ポリアクリルニトリル、エピクロルヒドリン、ポリサルファイド、ポリイソプレン等のオリゴマー、ポリマー等を含有させることができる。

【0140】このような濡れ性変化層は、上速した成分を必要に応じて他の添加剤とともに溶剤中に分散して塗布液を調製し、この塗布液を基板上に塗布することにより形成することができる。使用する溶剤としては、エタノール、イソプロパノール等のアルコール系の有機溶剤が好ましい。塗布はスピンコート、スプレーコート、マイップコート、ロールコート、、ビードコート等の公知の塗布方法により行うことができる。また、紫外線硬化型の成分を含有している場合、紫外線を照射して硬化処理を行うことにより濡れ性変化層を形成することかできる。

【0141】本発明において、この濡れ性変化層の厚みは、光触媒による濡れ性の変化速度等の関係より、0.001μmから1μmであることが好ましく、特に好ましくは0.01~0.1μmの範囲内である。

【0142】本発明において上並した成分の濡れ性変化層を用いることにより、接触する光速線含有原中の光速 媒の作用により、上記成分の一部である有機を冷乱加利 の酸化、分解等の作用を用いて、露光部の濡れ性を変化 させて報液性とし、未露光部との濡れ性に大きな差を生 じさせることができる。よって、機能性部用組成物、例 えば画業指着色用のインク等との受容性(線液性)およ び反積性(接液性)を高めることによって、品質の良好 でかつコスト的にも有利なカラーフィルク等の機能性素 子を得ることができる。

【0143】なお、本発明に用いられる濡れ性変化層は、上述したように光焼媒の作用により濡れ他の変化する層であれば特に限定されるものではないが、特に、光触媒を含まない順であることが好ましい。このように濡れ性変化層内に光触媒が含まれなければ、その接機能性素子として用いた場合に、終時的な劣化を心能する必要がなく、長期間に渡り問題なく使用することが可能だからである。

【0144】上述した濡れ性変化層は、通常基板上に形成されるものであるが、本発明におていば、この濡れ性変化例が自己支持性を有する材料で形成されており、基板を含まないものであってもよい。

【0145】なお、本発明でいう自己支持性を有するとは、他の支持材無しで有形な状態で存在し得ることをいうこととする。

【0146】このような本発明に用いられる濡れ性変化 個の材料として、具体的には、光触媒含有層をその表面 に接触させてエネルギーを照射させることにより、その 後途布する機能性部用組成地が有する表面張力と同等の 表面張力の液体に対する接触均が、少なくとも1°以 上、好ましくは5°特に10°以上変化する材料を挙げ る.アンができる 【0147】また、この濡れ性変化層は、照射されるエネルギーを透過することができる材料で形成されていることが必要である。

【0148】このような材料としては、例えば、ボリエ チレン、ボリカーボネート、ボリプロピレン、ボリスチ レン、ボリエステル、ボリビニルフロライド、アセター ル樹脂、ナイロン、ABS、PITE、メタクリル樹脂、フェ ノール樹脂、ボリ弗化ビニリデン、ボリオキシメチレ ン、ボリビニルアルコール、ボリ塩化ビニル、ボリエチ レンテレフタレート、シリコーン等を挙げることができ る。

【0149】(分解除去層) 次に分解除去層について説明する。この分解除去層は 露光された際に光触媒含有層中の光触媒の作用により、露光された部分の分解除去層が分解除去される層である。

【0150】このように分解除去層は、霧光した部分が 光触媒の作用により分解除去されることから、現像工程 や洗浄工程を行うことなく分解除去層のある部分と無い 部分からなるパターン、すなわち凹凸を有するパターン を形成することができる。したがって各種印刷販厦販等 の凹凸のパターンを必要とする部材は、この方法により 容易に形成することができる。また、スクリーン上にこ の分解除去層を塗布し、光触媒含有層側基板と接触させ てパターン露光することにより、露光された部分の分解 除去層は分解除去されることから、スクリーン印刷の原 版を現像・洗浄工程無しに形成することができる。さら に、レジスト特性を有する素材でこの分解除去層を形成 した場合は、光触媒含有層側基板と接触させてパターン 露光することにより、容易にレジストのパターンを形成 することができる。したがって、現像・洗浄工程の無い フォトレジストとして、半導体製造工程等に用いること も可能である。

【0151】なお、この分解除去層は、需光による光触 媒の作用により酸化分解され、気化等されることから、 現像・洗浄工程等の特別な後処理なしに除去されるもの であるが、分解除去層の材質によっては、洗浄工程等を 行ってもよい。

【0152】また、この分解除去層を用いた場合は、凹凸を形成するのみならず、分解除去されて露出する基本と分解除去層との特性の相違によりパターンを形成することも可能である。このような特性としては、接着性、発色性等種々のものを挙げることができるが、本発明においては中でも濡れ性を挙げることができ、この濡れ性の相違によりパターンを形成することが、最終的に素子を形成した場合の有効性の点で好ましい。

【0153】すなわち、本発明においては、分解除去層 とこの分解除去層が分解除去されて露出する基板との液 体の接触角が異なるように構成されていることが好まし く、特に基板の液体との接触角より分解除去層上の液体 との接触角が去ないことが好ましい 【0154】このような分解除去層表面に要求される税 液性としては、その核塗布する機能性器用組成物が有す る表面張力と同等の表面張力の液体に対する接触角が、 30°以上、特に40°以上、中でも50°以上となる ものであることが好ましい。

【0155】このような分解除去層に用いることができる材料としては、具体的には機能性薄膜、すなわち、自己組織化単分子腰、ラングミュアープロケット膜、および矢互吸着膜等が好適に用いられ、その他フッ素系樹脂等を用いることができる。

【0156】ここで、本発明に用いられる自己組織化単 分子膜、ラングミュアーブロケット膜、および交互吸着 膜について具体的に説明する。

版について具体的に説明する。 【0157】a.自己組織化単分子膜

自己組織化単分子膜(Self-Assembled Monolayer)の公式 な定義の存在を発明者らは知らないが、一般的に自己組 織化膜として認識されているものの解説文としては、例 えばAbraham Ulmanによる総説 "Formation and Structu re of Self-Assembled Monolayers", Chemical Revie w, 96, 1533-1554 (1996)が優れている。本総説を参考 にすれば、自己組織化単分子膜とは、適当な分子が適当 な基板表面に吸着・結合(自己組織化)した結果生じた 単分子層のことと言える。自己組織化膜形成能のある材 料としては、例えば、脂肪酸などの界面活性剤分子、ア ルキルトリクロロシラン類やアルキルアルコキシド類な どの有機ケイ素分子、アルカンチオール類などの有機イ オウ分子、アルキルフォスフェート類などの有機リン酸 分子などが挙げられる。分子構造の一般的な共通性は、 比較的長いアルキル鎖を有し、片方の分子末端に基板表 面と相互作用する官能基が存在することである。アルキ ル鎖の部分は分子同士が2次元的にパッキングする際の 分子間力の源である。もっとも、ここに示した例は最も 単純な構造であり、分子のもう一方の末端にアミノ基や カルボキシル基などの官能基を有するもの、アルキレン 鎖の部分がオキシエチレン鎖のもの、フルオロカーボン 鎖のもの、これらが複合したタイプの鎖のものなど様々 な分子から成る自己組織化単分子膜が報告されている。 また、複数の分子種から成る複合タイプの自己組織化単 分子膜もある。また、最近では、デンドリマーに代表さ れるような粒子状で複数の官能基(官能基が一つの場合 もある)を有する高分子や直鎖状(分岐構造のある場合 もある)の高分子が一層基板表面に形成されたもの(後 者はポリマーブラシと総称される)も自己組織化単分子 膜と考えられる場合もあるようである。本発明は、これ らも自己組織化単分子膜に含める.

【0158】b. ラングミュアーブロジェット膜本発明に用いられるおけるラングミュアーブロジェット膜(Languui r-Blodgettifilm)は、基板上に形成されてしまえば形態上は上述した自己組織化単分子膜との大きな相違はかい。ラングミッアーブロジェット膜の結婚はよ

の形成方法とそれに起因する高度な2次元分子バッキング性(高限向性、高秩序性)にあると言える。すなわ
か、一般にラングミュアープロジェット服形成分子は気
液界面上に先ず展開され、その展開膜がトラフによって
凝縮されて高度にバッキングした凝縮限に変化する。実
略は、これを適当な基版に対しって用いる。ここに既
略を示した手法により単分子脱から任意の分子層の多層
限まで形成することが可能である。また、低分子のみな
っず、高分子、コロイド粒子なども膜材料とすることが
できる。様々な材料を適用した最近の事例に関しては宮
下俊治らの総説"ソフト系ナノデバイス側製のナノテク
ノロジーへの展望"高分子。50分 9月号 644-647
(2001)に詳しく述べられている。

【0159】c. 交互吸着膜

交互吸着膜(Layer-by-Layer Self-Assembled Film)は、 一般的には、最低2個の正または負の電荷を有する官能 基を有する材料を逐次的に基板上に吸着・結合させて積 層することにより形成される膜である。多数の官能基を 有する材料の方が膜の強度や耐久性が増すなど利占が多 いので、最近ではイオン性高分子(高分子電解質)を材 料として用いることが多い。また、タンパク質や金属や 酸化物などの表面電荷を有する粒子、いわゆる"コロイ ド粒子"も膜形成物質として多用される。さらに最近で は、水素結合、配位結合、疎水性相互作用などのイオン 結合よりも弱い相互作用を積極的に利用した膜も報告さ れている。比較的最近の交互吸着膜の事例については 静電的相互作用を駆動力にした材料系に少々偏っている がPaula T. Hammondによる総説 "Recent Explorations in Electrostatic Multilayer Thin Film Assembly" C urrent Opinion in Colloid &; Interface Science, 4, 430-442 (2000) に詳しい。交互吸着膜は、最も単純なプ ロセスを例として説明すれば、正(負)電荷を有する材 料の吸着-洗浄-負(正)電荷を有する材料の吸着-洗 浄のサイクルを所定の回数繰り返すことにより形成され る膜である。ラングミュアーブロジェット膜のように展 開一凝縮一移し取りの操作は全く必要ない。また、これ ら製法の違いより明らかなように、交互吸着膜はラング ミュアーブロジェット膜のような2次元的な高配向性. 高秩序性は一般に有さない。しかし、交互吸着膜及びそ の作製法は、欠陥のない緻密な膜を容易に形成できるこ と、繊細な凹凸面やチューブ内面や球面などにも均一に 成膜できることなど、従来の成膜法にない利点を数多く 有している。

【0160】また、分解除去層の脚厚としては、後述するエネルギーに なエネルギー照射工程において照射されるエネルギーに より分解除去される程度の脚厚であれば特に限定される ものではない。具体的な機厚としては、照射されるエネ ルギーの種類や分解除去層の材料等により大きく異なる ものではあるが、一般的には、0.001μm~1μm の範囲内 郷に0.01μm~0.1μmの範囲内とす ることが好ましい。

【0161】(2)基板

本発明のパターン形成体の製造方法において、特性変化 帰は強度との関係を服終的な機能性素子との関係から、 図1に示すように基板4上に形成されることが好まし い。このような基板としては、パターン形成体もしくは

パターン形成体により形成された機能性素子の用途に応 じて、ガラス、アルミニウム、およびその合金等の金 属、プラスチック、織物、不織有等を挙げることができ る。

【0162】3. パターン形成工程

本発明においては、次に、光触媒含有層および特性変化 層を200m以下であって、接触しないように間隙を おいて配置した後、所定の方向からエネルギーを照射す るパターン形成工程が行われる。

【0163】このように光地域合有層と特性変化層表面 とを所定の間隔で離して配置することにより、散素化、 および光地域作用により生した活性酸素種の影響化やす くなる。すなわち、上記範囲より光地域含有層と特性変 化層との間隔を狭くした場合は、上記活性酸素種の脱着 がしにくくなり、結果的に特性の変化速度を遅くしてし まう可能性があることから好ましくなく、上頭を囲まり 間隔を離して配置した場合は、生じた活性酸素種が特性 変化層に届き繋くなり、この場合も特性の変化速度を選 くしてしまう可能性があることから好ましくないのであ る。

【0164】本発明において上記間隙は、パターン精度 が極めて良好であり、光触媒の感度も高く、したがって 特性変化の効率が良好である点を考慮すると特に0.2 μ m~10 μ mの範囲内、好ましくは1 μ m~5 μ mの 範囲内とすることが好ましい。このような間隙の範囲 は、特に間隙を高い精度で制御することが可能である小 面積のパターン形成体用基板に対して特に有効である。 【0165】一方、例えば300mm×300mmとい った大面積のパターン形成体用基板に対して処理を行う 場合は、接触することなく、かつ上述したような微細な 間隙を光触媒含有層側基板とパターン形成体用基板との 間に設けることは極めて困難である。したがって、パタ 一ン形成体用基板が比較的大面積である場合は、上記間 隙は、10~100μmの範囲内、特に50~75μm の範囲内とすることが好ましい。間隙をこのような範囲 内とすることにより、パターンがぼやける等のパターン 精度の低下の問題や、光触媒の感度が悪化して特性変化 の効率が悪化する等の問題が生じることなく、さらに特 性変化層上の特性変化のムラが発生しないといった効果 を有するからである。

【0166】このように比較的大面積のパターン形成体 用基板を露光する際には、露光装置内の光触媒含有層側 基板とパターン形成体用基板との位置決め装置における 間節の設守を 10μm〜200μmの範囲内 特に2 5 μm ~ 7 5 μm の範囲内に設定することが好ましい。 設定値をこのような範囲内とすることにより、バクチン 精度の大幅で低下や光触媒の速度の大幅な躯化を招くこ となく、かつ光触媒含有層側基板とパターン形成休用基 板とが接触することなく配置することが可能となるから である。

【0167】本発明においては、このような間隙をおいた配置状態は、少なくとも露光の間だけ維持されればよい。

【0168】このような極めて狭い間隙を均一に形成し て光触媒含有層と特性変化層とを配置する方法として は、例えばスペーサを用いる方法を挙げることができ る。そして、このようにスペーサを用いることにより、 均一な間隙を形成することができると共に、このスペー サが接触する部分は、光触媒の作用が特性変化層表面に 及ばないことから、このスペーサを上述したパターンと 同様のパターンを有するものとすることにより、特性変 化層上に所定のパターンを形成することが可能となる。 【0169】本発明においては、このようなスペーサを 一つの部材として形成してもよいが、工程の簡略化等の ため、上記光触媒含有層側基板の欄で説明したように、 光触媒含有層側基板の光触媒含有層表面に形成すること が好ましい。なお、上記光触媒含有層側基板調製工程に おける説明においては、遮光部として説明したが、本発 明においては、このようなスペーサは特性変化層表面に 光触媒の作用が及ばないように表面を保護する作用を有 すればよいものであることから、特に照射されるエネル ギーを遮蔽する機能を有さない材料で形成されたもので あってもよい.

[0170]次に、上述したような接触状態を維持した 状態で、接触する部分へのエネルギー照射が行われる。 なお、本発明でいうエネルギー照射(第光)とは、光触 媒合有限による特性変化層表面の特性を変化させること が可能ないかなるエネルギー線の照射をも含む概念であ り、可視状の照射に限定されるものではない。

【0171】適常このような能光に用いる光の被長は、 400m以下の範囲、好ましくは380m以下の範 囲から設定される。これは、上途したように光触媒合有 層に用いられる好ましい光触媒が一般化チタンであり、 この二酸化チタンにより光触媒作用を活性化させるエネ ルギーとして、上述した被長の光が好ましいからであ

【0172】このような鑑光に用いることができる光源 としては、水銀ランプ、メタルハライドランプ、キセノ ンランプ、エキシマランプ、その他種々の光源を挙げる ことができる。

【0173】上述したような光源を用い、フォトマスクを介したパターン照射により行う方法の他、エキシマ、 YAG等のレーザを用いてパターン状に描画照射する方 法を用いることも可能である

- 【〇174】また、霧光に際してのエネルギーの照射量 は、特性変化層表面が光触媒含有層中の光触媒の作用に より特性変化層表面の特性の変化が行われるのに必要な 照射量とする。
- 【0175】この際、光触媒合有層を加熱しながら鑑光 することにより、感度を上昇させことが可能となり、効 率的な特性の変化を行うことができる点で新ましい。具 体的には30℃~80℃の範囲内で加熱することが射ま しい。
- 【0176】本発明における露光方向は、光触媒含有層 側基板に遮光部が形成されているか否か等のパターンの 形成方法や、光触媒含有層側基板もしくはパターン形成 体用基板が透明であるか否かにより決定される。
- 【01771 すなわち、光触媒含有層側基板に遮光部が 形成されている場合は、光触媒含有層側基板で勝りた路光 が行な力れる必要があり、かつこの場合は光機能含有層 側基板が照射されるエネルギーに対して適明である必要 がある、なお、この場合、光触媒含有層上に速光部が形 成され、かつこの光触媒含有層側遮光部を上述したよう なスペーサとしての機能を有するように用いた場合にお いては、露光方向は光地媒常有層側基板側からでもバタ 一少形板体用基板側からでもバタ 一少形板体用基板側からでもステ
- 【0178】また、光触媒合有層がパターン状に形成されている場合における露光方向は、上述したように、光 触媒合有層と特性変化層とが接触する部分にエネルギー が照射されるのであればいかなる方向から照射されても
- よい。 【0179】同様に、上述したスペーサを用いる場合 も、接触する部分にエネルギーが照射されるのであれば

いかなる方向から照射されてもよい。

- 【0180】フォトマスクを用いる場合は、フォトマス クが配置された側からエネルギーが照射される。この場 合は、フォトマスクが配置された側の基板、すなわち光 鉄煤含有層側基板もしくはパターン形成体用基板のいず れかが透明である必要がある。
- 【0181】上述したようなエネルギー照射が終了する と、光触媒含有層側基板が特性変化層との接触位置から 離され、これにより図1(d)に示すように特性が変化 した特性変化領域9からなるパターンが特性変化層5上 に形成される。
- 【0182】このようなパターン形成工程における、特性変化開表面の特性の変化は、大きく分けて二つのタイ でに分けることが可能であり、一つがその表面の性質を 変化させるものであり、もう一つが除去するものであ る。
- 【0183】すなわち、表面の性質を変化する場合とは、特性変化層表面の化合物が近触媒の作用により変性 して、その化学的性質、物理的性質を変化させるめたる。 ある。例えば、表面の抵抗値を変化させる場合、表面の 化学的が近体を変化させる場合、表面の基準を変化させる場合。

- せる場合等がある。具体的には、上述した濡れ性変化層 がその代表的な例である。
- 【0184】一方、他の性質として、エネルギー照射に 伴う光触媒の作用により、特性変化圏が除去される場合 本発明でいう特性変化圏の特性の変化に含まれるもの である。例えば、基板上の特性変化圏がエネルギーが照 射された部分のみ除去される場合や、特性変化層表面に いて、エネルギーが照射された部分のみ四部が形成さ れる場合、さらには特性変化層表面においてエネルギー が照射されることにより部分的な除去が発生して凹凸が 生じる場合等である。この場合の代表的な例が、上述し た分解除上類である。
- 【0185】4、機能性素子
- 上達したパターン形成休用基額に特性の変化したパターンを形成することによりパターン形成体を得ることができる。そしてこのパターンに沿って、機能性部形成用組成物を付着させることにより、種々の機能性素子を得ることができる。
- 【0186】このような機能性素子は、上述したパターン形成体のパターンに沿って機能性部が形成されてなる 点に特徴を有するものである。
- 【0187] ここで機能性とは、光学的(光選択吸収、反射性、個光性、光電圧洗透過性、非線形光学性、蛍光為のいはリン光等のルミネッセンス、フォトクロミック性等)、磁気的(硬磁性、軟磁性、非磁性、接磁性、转电性等)、化学的、吸者性、脱垂性、触矩性、原性性、無定性、射化性、原体性、成化性、射性、原体性、成体性、原体性、新染性、新外線放射性等)、生体機能的(信季粒件等)、集時(伝統化、原体、原体性、新染性、新冷線放射性等)、生体機能的(信季粒件、加水性等)な各種の機能を意味するものである。【0188】このような機能性部のパラーン形成体のパ液性領域の潜れ性の差を利用した方法や、親液性領域の潜れ性の差を利用した方法や、親液性領域の潜れ性の差を利用した方法や、親液性領域の潜れ性の差を利用した方法や、親液性領域がよい発
- 【0189】例えば、溜ኪ性変化層上における濡れ性パ ターンの密着性の差を利用する場合としては、溜沈性変 化層上左合面にわたって機能性部用組成制としての金属 を蒸着させ、その後粘着削等により引き剥がすことによ り、密着性が良好な観波性傾域のみ機能性器としての金 属のパターンが形成される。これにより容易にアリント 基板等を形成することができる。
- 【0190】また、濡れ性変化層上における消化性パターンの濡れ性の2を利用する場合としては、機能性部用組成物をパターン形成体上に途布することにより、濡れ性の良好な観機性領域のみ機能性部用組成物が付着することになり、容易にパターン形成体の観波性領域のパターン上にのみ機能性部を配置することができることができる。
- 【0191】本発明に用いられる機能性部用組成物とし

ては、上述したように展施性素子の機能、機能性素子の 形成方法等によって大きく異なるものであり、例えば上 速した密着性の相違により金属のパターンを形成するよ うな場合は、この機能性部用組成物は金属となり、また 濡れ性の相違によりパターンを形成する場合には、紫外 線硬化型モノマー等に代表される溶剤で希釈されていな い組成物や、溶剤で希釈した液体状の組成物等を用いる ことができる。

[0192] 溶剤で希釈した液体状組成物の場合は、溶 剤が水、エチレングリコール等の高表面張別を示すもの であることが好ましい。また、機能性部用組成物として は粘度が低いほど短時間にパターンが形成できることか ら特に好ましい。ただし、溶剤で希釈した液体状組成物 の場合には、パターン形成時に溶剤の揮発による粘度の 上昇、表面張力の変化が起こるため、溶剤が低揮発性で あることが望ましい。

【0193】本発明に用いた人の機能性常用組度物としては、パターン形成体に付着等させて配置されることにより機能性能となるものであってもよく、またパターン形成体上に配置された後、薬剤により処理され、もしくは紫外線、熱等により処理された後に機能性部となるものであってもよい。この場合、機能性部用組織物も結剤として、紫外線、熱、電子被等で硬化する成分を含有している場合には、硬化処理を行うことにより素早く機能性部が形成できることから乾ましい。

【0194】にのような機能性素子の形成方法を具体的 に説明すると、例えば機能性部用組成物をディップコー ト、ロールコート、プレードコート、スピンコート等の 塗布手段、インクジェット等を含むノズル吐出手段等の 手段を用いて塗布することにより、パターン形成体表面 の銀液性領域パケーン上に機能性縮を形成する

【0195】さらに、無電解めつきによる金属觀形成方法に本発明のパターン形成体を用いることにより、機能性能として金属觀のパターンを有する機能性素子を得ることができる。具体的には、流化性の差を利用することにより、パターン形成体の調子性変化用表面における観覚性領域にのみ化学めっきの前処理液によって処理を放性の状況が大変に変しまった。この方法に対する機能性素子を得ることができる。この方法によれば、レジストパターンを形成することな、金属のパターンを形成することな、金属のパターンを形成することができる。で、機能性素子として、プリント基板や電子回路素子を製造することができる。

【0196】また、全面に機能性部用組成物を配置した 後、飛液性領域と観液性領域との濡れ性の差異を利用し て不要な部分を取り除くことにより、パターンに沿って 機能性部を形成するようにしてもよい。これは濡れ性変 化関上の顕微性領域と脱液性領域との密書性の差を利用 1.て 例とは「抹苦テープを楽ま」な後に引き組がなご。 とによる剥離、空気の吹き付け、溶剤による処理等の後 処理により不要部分を除去して機能性部のパターンを得 ることができる。

【0197】この場合は、本発明のパターン形成体の濡れ性変化層表面に全面に機能性部用組成物を混置する必要があるが、この方法としては、例えばPVD、CVD等の真空塑膜手段を挙げることができる。

【0198】このようにして得られる機能性素子として 具体的には、カラーフィルタ、マイクロレンズ、プリント基板、電子回路素子等を挙げることができる。

【0199】5. カラーフィルタ

カラーフィルタは、液晶表示淡置等に用いられるものであり、赤、緑、青等の複数の画素部がガラス基板等上に 高精輔能がゲーンで形成されたものである。本発明のパターン形成体をこのカラーフィルタの製造に用いること により、低コストで高精細なカラーフィルタとすること ができる。

【0200】すなわち、上述したパターン形成体の観液 性領域は、例えばインクジェット装置等によりインタ (機能性解用組成物)を付着、現化させることにより、 容易に画素部(機能性部)を形成することができ、これ により少ない工程数で高精細なカラーフィルタを得るこ とができる。

【0201】また、本売明においては、上記パターン形成体の進光部をそのままカラーフィルタにおけるブラックマトリック入として用いることが可能である。したがって、上述した本発明のパターン形成体上に機能性部としての画業部 (着色風)を形成するれば、別途ブラックマトリックスを形成すること無しに、カラーフィルタを得ることが可能である。

【0202】B. フォトマスク

次に、本発明のフォトマスクについて説明する。本発明 のフォトマスクは、少なくとも以下の3つの態様があ る。

【0203】第1の態様のフォトマスクは、透明な基材 と、0.2μm~10μmの厚みで上記過用基材上にパ ターン状に形成された選光部パケーンと、上記過明を 材および上記選光部パターン上に形成された光触媒合有 層とからなることを特徴とするものであり、その具体例 を、図3に示す。

【0204】このように、本発明においては、上記パタ ーン形成体の製造方法において、遮光部を有する光触媒 含有層傳基板の機能面に着目し、これをフォトマスクと したものである。

【0205】また、第20極様のフォトマスクは、透明な基材と、上記透明な基材上に形成された光触媒合有層と、0.2μm~10μmの厚みで上記光機媒合有層上にパターン状に形成された遮光部パターンとからなることを特徴とするものであり、その具体形を図れに示す。 [0206] おんに 第290種のフォトマスクは、巻 明な基材と、上記透明な基材上にバターン状に形成され た遮光部と、上記透明な基材および遮光部上に形成され たプライマー層と、上記アライマー層上に形成された光 検媒含有層とからなることを特徴とするものであり、そ の具体例を図5に示す。

【0207】いずれのフォトマスクの各要素とも、上記「パターン形成体の製造方法」の欄において説明したものと同様であり、かつ各態様が奏する作用効果も、上記「パターン形成体の製造方法」の欄において説明したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。

【0208】なお、本売明は、上記実施修修に限定され ものではない。上記実施修修は、例示であり、本売明 の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同 一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いか なるものであっても本売明の技術的範囲に包合される。 【0209】

【実施例】以下、本発明について、実施例を通じてさら に詳述する。

[実施例1] 100,µmのラインアンドスペースで厚さ0.4 ルmのクロム製の遮光部パターンが形成された石英ガラ ス基板上に、テイカ (株) 製の光触媒用酸化チタンコー ティング剤(K201をコーティングし、550℃で3時間乾燥 させ、光触媒含有層付きフォトマスク (光触媒含有層側 基板)を完成させた。

【0210】次に、メチルトリメトキシシラン5gc0.1N 塩酸水3gを添加し1時間室温にて撹拌した溶液をガラス 茎板上にコーティングし、150°Cで10分間乾燥させ濡れ 性変化層を形成した。

【0211】これに、先のフォトマスクを密着させ、フォトマスク側から超高圧水銀ランプにて20ml/cm²(365m)の照度で燃料線照射し流れ性変化層表面に濡れ性のパターンを形成した。このとき、未露光部の水の接触角は72°であり、露光部の水の接触角が10°以下になるのに120秒かかった。また、濡れ性変化得表面上の未露光縮は50/mc²(素が続け0/km²方った。

【0212】 [実施例2] 実施例1のクロム製のパター ン形成体の厚みが0.1μmのものを使用する以外は実施 例1同様にパターン形成を行った。その結果、露光部の 水の接触値が10°以下になるのに370秒かかっか。

【0213】 [実施例3] 実施例1のパターン形成体に おいて、遮光部パターンをカーボンブラックが分散され た樹脂バイング製の厚さ20μmのものとした以外は実施 例1同様にパターン形成を行った。その結果、露光部の 水の接触角が10° じ下にたるのに写の掛かかった。

【0214】 【実施例4】フォトマスクと溺社性変化間 の露光を密着させずに、遠光部パターン上の光静螺含有 層と濡力性変化層とのギャップを10ょはに設定した比外 は実施例1同様にパターン形成を行った。その結果、露 光部の水水振触角が10* 以下になるのに120秒掛かっ た。また、濡れ体変化表面とかま鏡半線は140、4mで雲米 部は120μmであった。

【0215】「実施例5150/μ∞のラインアンドスペースで厚き0.4/μ∞のクロ人製の選光部のパターンが形成された石英ガラス製のフォトマスク上に、以下のような組成の成分を混合後25℃で24時間攪拌して調整したプライマー期用発工液を塗布後、120℃で20分間加熱し厚さ0.1/μ∞のプライマー順を形成した。

【0216】<プライマー層用塗工液の組成>

・0.1規定塩酸水溶液 50g ・テトラメトキシシラン 100g

次いで、石原産業製の光触媒無機用コーティング剤ST - K01をプライマー層上に塗布後、150℃で20分間加熱し厚さ0・15μmの光触媒含有層を形成し、光 触媒付きフォトマスク(光触媒含有層関基板)を形成し

【0217】次いで、ガラス基板上に以下のような組成 の成分を混合後25℃で24時間機拌して調整したフッ 素系シリコーン用塗工液を塗布後、120℃で15分間 加熱し、厚さ0.05μmの特性変化層を形成した。

【0218】<フッ素系シリコーン塗工液の組成>

 ・0.2規定塩酸水溶液
 25g

 ・フルオロアルキルシラン
 15g

 ・テトラメトキシシラン
 50g

これた、先のフォトマスクを密着させ、フォトマスク側から超高圧水銀ランプにて、20mW/cm²(365)mm)の原度で紫外線照射し特性変化層表面に漏れ性のパターンを形成した。このとき、未露光部の水との接触角は106°であり、露光部の水の接触角が10°以下になるのに120秒かかった。また、このときの未露光部位の幅は、49μm、霧光部の幅は51μmであった。

【0219】【参考例】実施例5において、アライマー 商を形成せず、光触媒付きフォトマスクを形成した以外 は、上記実施例5と同様にパターン形成を行った。その 結果、療光部の水との接触角が10°以下になるのに2 4 0秒かかった。またこのときの未露光部位の幅は40 μm、露光部の触は60μmであった。

【0220】 [実施例6] 5 0 μ mのラインアンドスペ 一スで厚さ0.4 μ mのクロム製の選光層パターンが形成された石英ガラス製のフォトマスタ上に、以下のような組 成の成分を混合後25° で 24時間規律して調整したプライ マー層用途上液を塗布後、120° で 20分間加熱し厚さ0.1 μ mのプライマー層を形成した。

【0221】<プライマー層用塗工液の組成>

・0.1規定塩酸水溶液・テトラメトキシシラン100g

次いで、石原産業製の光触媒無機用コーティング剤ST-K 03をアライマー層上に塗布後、150℃で20分間加熱し厚 さ0.15μmの光触媒合有層を形成し、光触媒付きフォト マスク(半輪壁を右層側延振)を空かさせた

【0222】次いで、370×470mmのガラス基板上 に、以下のような組成の成分を混合後25℃で24時間攪拌 して調整したフッ素系シリコーン用途工液を途布後。12 0°Cで15分間加熱し厚さ0.05μmの特性変化層を形成し た。

【0223】<フッ素系シリコーン塗工液の組成>

- 0.2規定塩酸水溶液 25g
- ・フルオロアルキルシラン 15g ・テトラメトキシシラン
- 50g これに、大型自動露光機MA-6000シリーズ ((株) 大日 本科研製)を用いて、フォトマスクとのギャップを60 μmに設定し、フォトマスク側から20mW/cm2 (365nm) の照度で紫外線照射し特性変化層表面に濡れ件のパター

ンを形成した。このとき、面内における4占のギャップ は実測で53~64µmの範囲であった。また、未露光 部の濡れ標準試薬 (40mN/m)の接触角は75°で あり、露光部の濡れ標準試薬(40mN/m)の接触角 が9°以下になるのに150秒かかった。また、このときの 未露光部位の幅は49 mm、露光部の幅は51 mmであ った。

【0224】 「実施例7] 実施例6のギャップを150 μmと設定した以外は実施例6同様にパターン形成を行 った。このとき、面内における4点のギャップは実測で 145μm~152μmの範囲であった。その結果、霰 光部の濡れ標準試薬 (40mN/m) の接触角が9°以 下になるのに230秒かかった。また、このときの未露 光部位の幅は47μm、露光部の幅は53μmであっ た。

【0225】 「比較例1] 実施例6のギャップを250 μmと設定した以外は実施例6同様にパターン形成を行 った。その結果、露光部の濡れ標準試薬 (40mN/ m)の接触角が9°以下になるのに360秒かかった。ま た、このときの未露光部位の幅は15 µm、露光部の幅 $485 \mu m c ho ho$

【0226】[比較例2]実施例6のギャップを5µm と設定した以外は実施例6同様にパターン形成を行っ た。光触媒含有層と特性変化層とが接触している部分が 生じ、その結果、面内で濡れ性の変化に差が生じてしま い、均一なパターンが得られなかった。

【0227】 [実施例8] 50 μmのラインアンドスペ -スで厚さ0.4μmのクロム製の遮光層パターンが形成さ れた石英ガラス製のフォトマスク上に、以下のような組 成の成分を混合後25℃で24時間攪拌して調整したプライ マー層用塗工液を塗布後、120°Cで20分間加熱し厚さ0.1 μmのプライマー層を形成した。

【0228】<プライマー層用塗工液の組成>

0.1規定塩酸水溶液

・テトラメトキシシラン 100g

50g

次いで、石原産業製の光触媒無機用コーティング剤ST-K 03をプライマー層上に塗布後、150℃で20分間加熱し厚 さ0.15µmの光触媒含有層を形成し、光触媒付きフォト マスク (光触媒含有層側基板)を完成させた。

【0229】次いで、ガラス基板上に金を蒸着した基板 を、オクタデカンチオールをヘキサンにより溶解した自 己組織化膜組成物に24時間浸漬し、ガラス基板上に金 を介して分解除去層を形成した。

【0230】これに、先のフォトマスクを密着させ、フ ォトマスク側から超高圧水銀ランプにて20mW/cm2 (365n の照度で紫外線照射し特性変化層表面に濡れ性のパ ターンを形成した。このとき、自己組織化膜を分解除去 するのに150秒かかった。また、このときの未露光部位 の幅は49 mm、露光部の幅は51 mmであった。

[0231]

【発明の効果】本発明によれば、特にエネルギー照射後 の後処理も必要無く、種々の特性を有するパターンを高 精細に形成することができる。また、エネルギー照射 後、パターン形成体から光触媒含有層側基板を取り外す ので、パターン形成体自体には光触媒含有層が含まれる ことがなく、したがってパターン形成体の光伸媒の作用 による経時的な劣化に対する心配がない。さらに、光触 媒含有層と特性変化層との間隔が、上述した範囲内であ るので、効率よくかつ精度の良好な特性の変化したパタ ーンを有するパターン形成体を得ることができるといっ た効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のパターン形成体の製造方法の一例を示 す工程図である。

【図2】本発明に用いられる光触媒含有層側基板の一例 を示す機略断面図である。

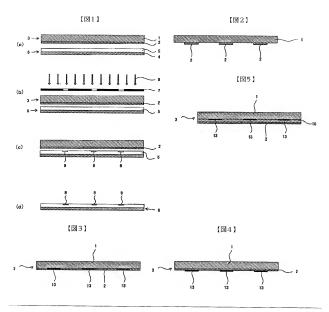
【図3】 本発明に用いられる光触媒含有層側基板の他の 例を示す概略断面図である.

【図4】本発明に用いられる光触媒含有層側基板の他の 例を示す概略断面図である。

【図5】本発明に用いられる光触媒含有層側基板の他の 例を示す概略断面図である。

【符号の説明】 1 ... 基材

- 2 … 光触媒含有層
- 3 … 光触媒含有層側基板
- 4 … 基板
- 5 … 特性変化層
- 6 … パターン形成体用基板
- 9 … 特性変化領域
 - 10 … プライマー層
 - 13 … 適光部



フロントページの続き

ドターム(参考) 2#025 AB13 AC01 AD01 AD03 BH03 2#048 BA02 BA45 BA48 BR02 BR34 2#095 BA12 BR01 BR06 BC05 BC27 4G069 BA041 BA04B BA48A BB04A BB06A BC12A BC22A BC23A BC35A BC50A BC60A BC66A CD10 DA05 EA08 EC22Y FA03 FB01 FB23 FB30